

वाइंडिंग में प्रयुक्त सामग्री - फील्ड क्वायली वाइंडिंग (Materials used for winding - Field coil winding)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- वाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले इन्सुलेटिंग पदार्थ की योग्यता व तापमान सहनशक्ति क्षमता के अनुसार, विभिन्न इन्सुलेटिंग पदार्थों का वर्गीकरण करना
- वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाले इन्सुलेटिंग पदार्थों की सूची व उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करना।

इन्सुलेटिंग पदार्थ (Insulating materials) : वाइंडिंग के कार्य में उचित इन्सुलेटिंग पदार्थों का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्युत उपकरणों व उपस्करों में ageing factor कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे तापमान, विद्युत या यान्त्रिक प्रतिबल, कम्पन, नमी, धूल और रासायनिक क्रिया।

वाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले इन्सुलेटिंग पदार्थों का वर्गीकरण (Classification of insulating materials used for winding) : विद्युत उपकरणों व उपस्करों में, प्रणाली के इन्सुलेटिंग पदार्थ के ageing factor पर तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ मौलिक ऊष्मीय वर्गीकरण लाभकारी सिद्ध हुए हैं और ये विश्वस्तर पर स्वीकार किये गये हैं। इसलिए वाइंडिंग में उपयोग होने वाले पदार्थ, तापमान की परास (range) अनुसार जहाँ तक अपनी इन्सुलेटिंग सामर्थ्य बनाये रखते हैं, उस अनुसार वर्गीकृत किये गये हैं।

इन्सुलेशन का प्रत्येक वर्ग (BIS 1271-1985 के अनुसार) एक विशेष तापमान तक अपनी सामर्थ्य बनाये रखता है। जब तक इस तापमान में वृद्धि नहीं होती है, यह उस उपकरण के इन्सुलेशन की आयु को सुरक्षित रखता है, जो कि सामान्य सेवा के दौरान मितव्ययी भी होती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारक जैसे कम्पन, गन्दगी की स्थिति, रसायन की उपस्थिति इत्यादि भी इन्सुलेशन पदार्थ के शीघ्र खराब करने के कारक होते हैं।

सबसे अधिक उपयोग होने वाले इन्सुलेटिंग पदार्थ जो उनके तापमान सहन सीमा के अन्तर्गत हैं के वर्गों को निम्न सारणी 1 में उल्लेखित किया गया है।

सारणी 1 में अंकित तापमान, इन्सुलेशन का वास्तविक तापमान है और यह विद्युत उपकरणों में बढने वाला तापमान नहीं है।

पदार्थ (Material) : निम्नलिखित इन्सुलेटिंग पदार्थ वाइंडिंग प्रक्रिया के लिए उपयोग किये जाते हैं।

कागज की इन्सुलेशन शीट (Insulation paper sheets) : वाइंडिंग प्रणाली में स्लॉटों को इन्सुलेट करने व अन्य धातु भाग को सफ़ाई तार से इन्सुलेट करने के लिए सामान्यतया इनका उपयोग किया जाता है।

लेदराइड पेपर (Leatheroid paper) : यह एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिसकी आयु व पैरावैद्युत सामर्थ्य (dielectric strength) अधिक होती है। यह डार्क ग्रे (dark grey) व बॉटल ग्रीन (bottle green) रंगों में उपलब्ध होता है। ये वर्ग A वर्ग वाले इन्सुलेशन में उपयोग किये जाते हैं।

प्रेसफान पेपर (Pressphan paper) : यह बहुत अच्छी प्रकार से चमकदार (glazed) व प्रैस किया हुआ कागज होता है, जिसकी परावैद्युत सामर्थ्य (dielectric strength) उच्च होती है। सामान्यतया यह पीले रंग में उपलब्ध होता है। यह वर्ग A के इन्सुलेशन कार्यों में उपयोग किया जाता है।

टेबल 1

इन्सुलेशन का वर्गीकरण
(asper BIS:1271-1958/1985)

क्रमांक	वर्ग	अधिकतम सुरक्षित तापमान	इन्सुलेशन पदार्थों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Y	90°C	कॉटन, सिल्क, कागज सामान्य संसेचन 'V' impregnation रहित
2	A	105°C	कॉटन, सिल्क व तेल में डुबे कागज
3	E	120°C	लेदराइड पेपर, एम्पायर क्लॉथ व फाइबर
4	B	130°C	अभ्रक, काँच के रेशे सामग्री (glass fibre) व एस्बेस्टस इत्यादि
5	F	155°C	वर्ग B में उल्लेखित सामग्री जो कि अभ्रक काँच के रेशे (glass fibre) व एस्बेस्टस हैं उत्तम गुण वाले उपयोग किये जाते हैं।
6	H	180°C	सिलिकॉन ऐलास्टोमर और अभ्रक, फाइबर ग्लास, एसबेस्टस इत्यादि का मिश्रण
7	200C 220C 250C	200°C 220°C 250°C	इस वर्ग में अभ्रक, पॉर्सिलेन, काँच व क्वार्टज इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

ट्रिप्लेक्स पेपर (Triplex paper) : इस प्रकार में लेदराइड (leatheroid) पेपर के ऊपर या प्रैसफान पेपर या एलीफेन्टाइड (elephantide) पेपर के ऊपर पॉलिस्टर की पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे यह नमी रोधक (non-hygroscopic) बन जाता है। सामान्यतया इस पेपर को एक तरफ ग्लेज्ड (glazed) किया जाता है और इनका रंग प्रयोग में लाये पेपर के अनुसार भूरा, हरा, ग्रे या पीला होता है। यह E वर्ग के इन्सुलेशन में प्रयोग किया जाता है।

मिलिनेक्स पेपर (Millinex paper) : यह दुधिया (milky white) रंग का कृत्रिम पेपर होता है। यह बहुत उच्च नमी रोधक होता है और वैद्युत व यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होती है। यह वर्ग E व वर्ग B के इन्सुलेशन वाले कार्यों में उपयोग होता है।

माइकोनेट पेपर (माइका फोलियम) और माइकानाईट क्लॉथ (Micanite paper (mica folium) and micanite cloth): इसे कागज व कपड़ा को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो कि कपड़ा आधारित पेपर होता है अर्थात् यह नरम माइका जैसा होता है। यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है। सामान्यतया इसका रंग सफेद होता है जिसमें अभ्रक दिखाई देता है। यह वर्ग E व वर्ग B के इन्सुलेशन कार्यों में उपयोग होता है।

एम्पायर क्लॉथ (Empire cloth) : यह संसेचित (impregnated) कपड़ा होता है और बहुत नरम (flexible) होता है। सामान्यतया यह काले या पीले रंग में उपलब्ध है, जो कि इस पर निर्भर करता है कि इसमें वार्निश कौन से रंग की प्रयोग की गई है। यह वर्ग A के इन्सुलेशन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

ग्लास फाइबर क्लॉथ (Glass fibre cloth) : यह काँच की रूई से बना कपड़ा होता है। इसकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है और उच्च तापमान पर अपनी सामर्थ्य बनाये रखता है। यह बहुत मुलायम होता है। संसेचित न होने पर इसका रंग सफेद होता है। संसेचित (impregnated) फाइबर ग्लास कपड़ा सामान्यतया वाइन्डिंग में प्रयोग किया जाता है और इसका रंग सुनहरी पीला या काला होता है। यह E व B के इन्सुलेशन वर्ग में कार्य में लिया जाता है।

उपरोक्त इन्सुलेशन शीट 2 मील, 5 मील, 7 मील, 10 मील व 15 मील की मोटाई में उपलब्ध है, चौड़ाई एक मीटर होती है। ये सामान्यतया किलो ग्राम में बेची जाती है।

विशेष प्रकार की वर्ग 'F' व 'H' प्रकार की इन्सुलेशन शीटें भी उपयोग में लाई जाती है। इनमें से कुछ के ब्राण्ड नाम हाइपोथैरम ('Hypotherm') व नोमेक्स (Nomex) है।

टेप (TAPES): ये वाइन्डिंग प्रक्रिया में चालकों के समूह को बांधने के लिए उपयोग की जाती है।

सूती टेप (Cotton tape) : सामान्यतया ये संसेचित नहीं होती है तथा सीधे व क्रॉस धागों से निर्मित उपलब्ध होते हैं। इनका रंग सफेद होता है। ये वर्ग A व E की योजना में उपयोग होती है।

एम्पायर टेप (Empire tape) : यह सूती संसेचित टेप होती है। संसेचित करने वाली वार्निश के अनुसार इसका रंग होता है जैसे पीला या काला। यह वर्ग A की इन्सुलेशन योजना में प्रयोग की जाती है।

फाइबर ग्लास टेप (Fibre glass tape) : यह संसेचित व संशोधन रहित प्रकार की उपलब्ध है। इसकी पैराविद्युत सामर्थ्य उच्च होती है और उच्च तापमान पर अपने गुण बनाये रखती है। यह वर्ग E, B व F प्रकार की इन्सुलेशन योजना में उपयोग होती है।

उपरोक्त वर्णन की गई टेपें 2, 5, 7 व 10 मील की मोटाई में और 12mm, 19mm व 25 mm की चौड़ाई में 25, 50 व 100 मीटर के रोल में उपलब्ध है।

वर्ग 'F' व 'H' इन्सुलेशन योजना के लिए, सिलीकॉन आधारित टेप उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए सिलीकॉन एलास्टोमर (SILICON-ELASTOMER) के ब्राण्ड नाम वाली टेप।

स्लिव (SLEEVES) : वाइन्डिंग के सिरे व टर्मिनलों को इन्सुलेट करने के लिए स्लिव प्रयोग की जाती है।

कॉटन स्लिव्स (Cotton sleeves) : ये सूती धागे से बनी होती है, सामान्यतया इन्हें वार्निश नहीं किया जाता है। ये वर्ग A की इन्सुलेशन योजना में उपयोग की जाती है।

एम्पायर स्लिव्स (Empire sleeves): ये संसेचित कॉटन स्लिव होती है और वर्ग A की इन्सुलेशन योजना में उपयोग होती है।

फाइबर ग्लास स्लिव्स (Fibre glass sleeves) : ये काँच के रेशों से बुनकर व संसेचित करके बनाई जाती है। सामान्यतया इनका रंग पीला या काला होता है। E, B और F वर्ग की इन्सुलेशन योजना में उपयोग होती है।

PVC स्लिव्स (PVC sleeves): ये पालिविनाईल क्लोराइड शीट से बनी होती है और कई रंगों में उपलब्ध है। ये नमी की उच्च प्रतिरोधी है। तापमान बढ़ने से खराब होने के कारण, ये वाइन्डिंग प्रक्रिया में उपयोग नहीं की जाती है। ये टर्मिनलों की बंदी हुई लीड को इन्सुलेट करने के काम आ सकती है।

उपरोक्त वर्णन की गई स्लिवें 1mm, 2mm, 3mm, 4mm से 12 mm के व्यास में उपलब्ध है और सामान्यतया एक मीटर लम्बी होती है। कई बार ये 25, 50 व 100 के रोल में भी उपलब्ध हो जाती है।

अन्य इन्सुलेटिंग पदार्थ (Other insulating materials)

फाइबर (Fibre) : सामान्यतया रेशेदार फाइबर इन्सुलेशन में उपयोग की जाती है। यह wedges व पैकिंग उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। यह 1 mm से 12 mm की मोटाई की लालिमा (Reddish) रंग लिये हुए शीट के रूप में होती है और यह kgs भार में बेची जाती है। यह वर्ग A, E व B प्रकार की इन्सुलेशन योजना में उपयोग की जाती है।

बांस (Bamboo) : वाइन्डिंग प्रक्रिया में अच्छे किस्म की बांस wedges बनाने के लिए उपयोग किये जाते हैं। दूकानों पर बने बनाये उचित साइज के टुकड़े उपलब्ध होते हैं। ये वर्ग A & E प्रकार की इन्सुलेशन योजना में उपयोग होते हैं।

हैम्प धागा (Hemp thread): ये क्वायल व क्वायल बाहर निकले भाग (overhangs) को बांधने के लिए उपयोग किये जाते हैं। ये विभिन्न मोटाई व रोल में उपलब्ध है। ये वर्ग A इन्सुलेशन की योजना में प्रयुक्त होते हैं।

टेरीलीन धागा (Terylene thread): यह टेरीलीन पदार्थ से बना होता है और क्वायल व क्वायल के बाहर निकले भाग को बाँधने के लिए उपयोग होता है। यह विभिन्न मोटाई व रोल में उपलब्ध है। ये वर्ग E & B इन्सुलेशन योजना में उपयोग होते हैं।

वार्निश (Varnish): यह तरल इन्सुलेटिंग पदार्थ है जो कि वाइन्डिंग प्रक्रिया में उपयोग हुए पदार्थों की इन्सुलेटिंग सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। वाइन्डिंग कार्य के लिए दो प्रकार की वार्निश उपलब्ध है।

- वायु-शोषित इन्सुलेटिंग वार्निश (Air-drying insulating varnish)
- बेकिंग इन्सुलेशन वार्निश (Baking insulation varnish)

ये वार्निश दो रंगों, सुनहरी पीला व काला रंग में उपलब्ध है। ये 1 से 5 लीटर के टिन में सामान्यतया उपलब्ध है।

वार्निश व वार्निशिंग प्रक्रिया की जानकारी के लिए **Ex. 3.2.130** में चर्चा की गई है।

वाइन्डिंग तारें (Winding wires)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- वाइन्डिंग तार सारणी के सन्दर्भ से विभिन्न विवरण जैसे गेज नम्बर, व्यास, अनुप्रस्थ काट फील्डफल, प्रति km भार, प्रति वर्ग cm में टनों की संख्या और उनकी करंट वहन क्षमता का वर्णन करना
- फिल्ड क्वायल के इन्सुलेशन की योजना का वर्णन करना
- फिल्ड क्वायल के वाइन्डिंग की विधि का वर्णन करना
- फिल्ड क्वायल के संयोजन और उनका परीक्षण करने की विधियों का वर्णन करना।

वाइन्डिंग तारें (Winding wires) : छोटी व मध्यम क्षमता वाले विद्युत मशीनों व उपकरणों की वाइन्डिंग करने के लिए सामान्यतया गोल आकार वाले नरम तारों के चालकों का उपयोग किया जाता है। इन तारों की तारों पर विभिन्न प्रकार के इन्सुलेशन लगे होते हैं। जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं।

- सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर (Super-enamelled copper wire) (S.E.)
- सिंगल कॉटन-कवर्ड कॉपर वायर (Single cotton-covered copper wire) (S.C.C.)
- डबल कॉटन-कवर्ड कॉपर वायर (Double cotton-covered copper wire) (D.C.C.)
- सिंगल सिल्क-कवर्ड कॉपर वायर (Single silk-covered copper wire) (S.S.C.)
- डबल सिल्क-कवर्ड कॉपर वायर (Double silk-covered copper wire) (D.S.C.)
- PVC -कवर्ड कॉपर वाइन्डिंग कॉपर (PVC-covered copper winding wire)

अधिकतर वाइन्डिंग अनुप्रयोगों में मध्यम परत वाली सुपर-इनेमल्ड कॉपर वाइन्डिंग वायर सामान्यतया प्रयोग की जाती है, जबकि कुछ विशेष अनुप्रयोगों में मोटी परत वाली सुपर-इनेमल्ड कॉपर वायर प्रयोग की जाती है।

कुछ DC मशीनों के आर्मेचर व फिल्ड क्वायल सुपर इनेमल्ड, DCC या DSC कॉपर वाइन्डिंग तारों से वाइन्डिंग किये जाते हैं।

PVC परत वाली कॉपर वाइन्डिंग तारों को मुख्यतया सबमर्सिबल पम्प की वाइन्डिंग में उपयोग की जाती है।

ये वाइन्डिंग वायर विभिन्न आकारों और इन्सुलेशन वर्गों में उपलब्ध है।

SE कॉपर वायर जो मध्यम प्रकार की परत से बनी है, के सभी आवश्यक विवरण सारणी 1 में दिये गये हैं।

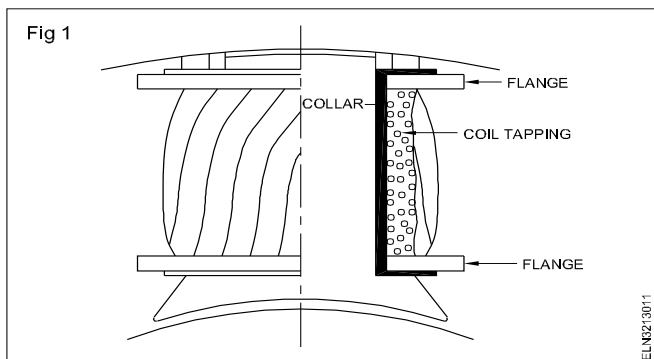
ये सारणियाँ सभी मुख्य वाइन्डिंग वायर निर्माताओं द्वारा वाईडर के कार्य की सहायता के लिए प्रकाशित की गई हैं। सारणी 1 में चालक की धारा-वहन क्षमता $2.3A/mm^2$ दर्शायी गई है। सामान्य उपयोग में क्षमता 3 से 4 गुणा मान में उपयोग की जाती है जो मशीनों के इन्सुलेशन व तापमान ग्रेड पर निर्भर करता है।

फिल्ड क्वायल की वाइन्डिंग (Winding of field coils): फिल्ड क्वायल को पुनः वाइन्डिंग करने के लिए, वाइन्डिंग तार के उचित चयन करने, इसका इन्सुलेशन, क्वायल का सही नाप और विभिन्न चरणों में उपयोग होने वाली इन्सुलेशन योजना पर उचित ध्यान देना चाहिए, ताकि मूल स्थिति को कायम रखा जा सके, जब तक दूसरी आवश्यकता को प्राधिकृत न किया जाये।

फिल्ड क्वायल के लिए इन्सुलेशन का विवरण (Insulation details for a field coil) : फिल्ड क्वायल, फ्रेम, फिल्ड पोल व पोल शू से अच्छी प्रकार से इन्सुलेटिड होनी चाहिए।

कॉलर (Collar) : फोल्ड पोल के चारों ओर का इन्सुलेशन कालर कहलाता है जो Fig 1 से दिखाया गया है।

फ्लैन्ज (Flanges) : क्वायल के दोनों तरफ उपयोग होने वाला इन्सुलेशन जो इसे फ्रेम से व पोल शू से इन्सुलेट करता है वह फ्लैन्ज कहलाता है। (Fig 1)



टेबल 1

(सुपर - इन्सुलड तौबा तार के लिए विवरण)

नाप	इन्वों में व्यास	व्यास meter mm	फील्डफल sq. mm	मोड़ (टर्न) per sq.cm.	एम्पियर में करंट	प्रति 1000 मीटर (kg)
14	.080	2.03	3.244	22	7.5	28.18
15	.072	1.82	2.63	27	6.1	22.84
16	.064	1.62	2.1	33	4.8	18.06
17	.056	1.42	1.59	42	3.7	13.85
18	.048	1.21	1.167	58	2.7	11.05
19	.040	1.01	0.811	87	1.9	7.08
20	.036	.91	0.636	105	1.5	5.75
21	.032	.81	0.52	134	1.2	4.55
22	.028	.71	0.4	172	.92	3.58
23	.024	.60	0.29	234	.68	2.56
24	.022	.55	0.25	275	.57	2.24
25	.020	.50	0.202	329	.4	1.78
26	.018	.45	0.162	397	.38	1.45
27	.0164	.41	0.137	484	.32	1.29
28	.0148	.37	0.111	583	.26	1.01
29	.0136	.34	0.094	680	.22	0.804
30	.0124	.31	0.078	834	.18	0.712
31	.0116	.29	0.070	939	.158	0.646
32	.0108	.27	0.06	1,068	.137	0.505
33	.0100	.26	0.055	1,070	.118	0.45
34	.0092	.23	0.043	1,490	.100	0.362
35	.0084	.21	0.036	1,744	.083	0.324
36	.0076	.19	0.029	2,085	.068	0.261
37	.0068	.17	0.023	2,542	.054	0.209
38	.0060	.15	0.018	3,162	.042	0.164
39	.0052	.13	0.014	4,379	.032	0.127
40	.0048	.12	0.0117	5,030	.027	0.114
41	.0044	.11	0.0098	6,060	.028	0.09
42	.0040	.10	0.0078	7,692	.018	0.073
43	.0036	.09	0.0064	9,375	.015	0.06
44	.0032	.08	0.005	12,000	.012	0.047
45	.0028	.07	0.0039	15,384	.009	0.037
46	.0024	.06	0.0028	21,428	.006	0.026
47	.0020	.05	0.00196	30,612	.005	0.015
48	.0016	.04	0.00126	47,619	.003	0.012

* करंट वहन करने की क्षमता 2.3 ampere प्रति sq. mm ली गई है।

क्वायल रैपिंग या क्वायल टैपिंग (Coil wrapping or coil taping): क्वायल के चारों ओर उपयोग किया गया इन्सुलेशन क्वायल रैपिंग या टैपिंग कहलाता है जो कि Fig 1 में दर्शाया गया है।

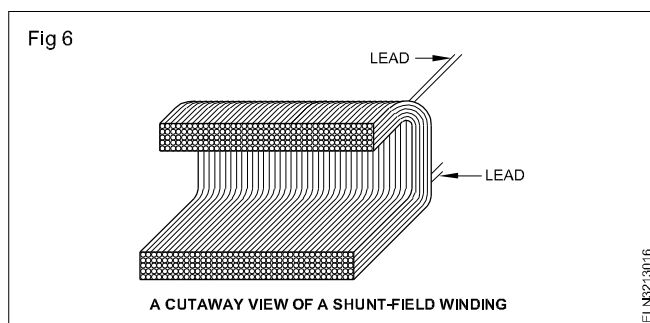
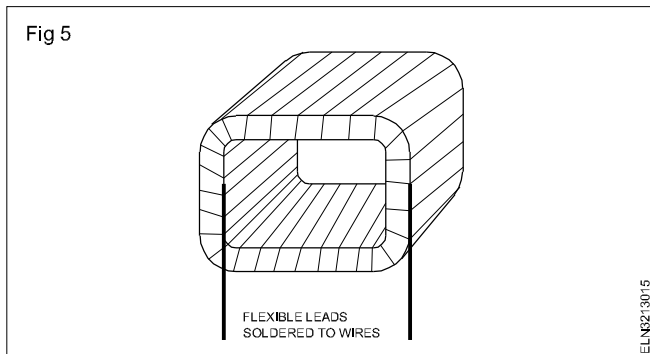
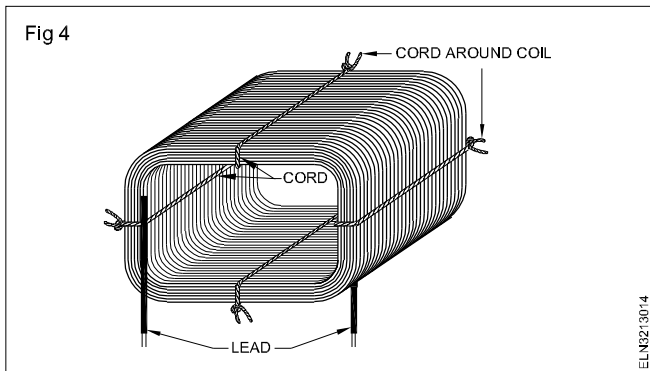
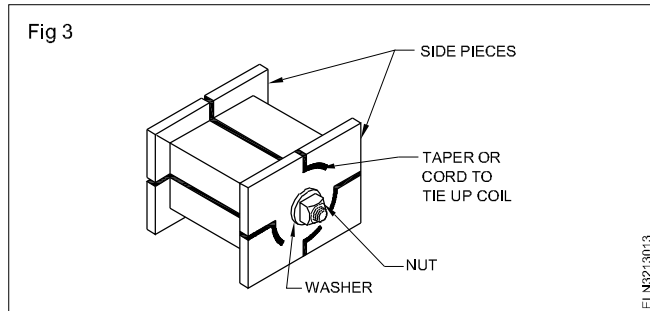
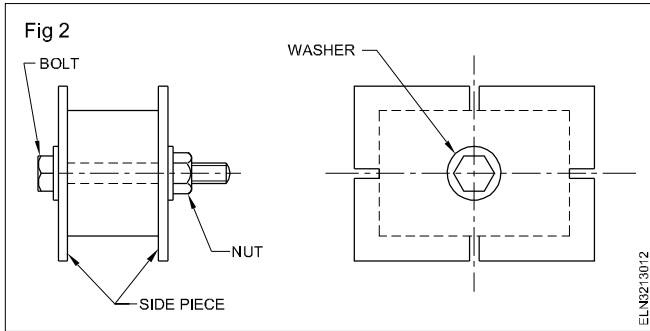
एक विशिष्ट फील्ड क्वायल के इन्सुलेशन के लिए निम्नलिखित विवरण उदाहरण के लिए प्रस्तुत है।

- चालक- मध्यम परत के साथ सुपर इन्सुलड कॉपर वायर।
- कॉलर- लेदरायड से 10 मील एकल प्रकार
- फ्लैन्ज- लेदरायड से 15 मील एकल प्रकार
- क्वायल लपेटन- 7 मील मोटाई, 19 mm चौड़ी सूती टेप
- क्वायल लीड का आवरण- एम्पायर स्लिवें।
- वार्निश- शुष्क वायु, सुनहरी पीले रंग वाली, वर्ग E वार्निश

फील्ड क्वायल की तैयारी (Preparation of a field coil) : फील्ड क्वायल को इन्सुलेटिड तौबा तार से वाइडिंग किया जाता है, जिसका व्यास व टर्न की संख्या मशीन की क्षमता व उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। जब वाइडिंग की जा रही हो, उस समय यह आवश्यक है कि मूल क्वायल के अनुसार ही वाइडिंग तार का साइज, क्वायल का साइज व इन्सुलेशन योजना भी समान हो। तार को लकड़ी के फर्मा पर कुण्डलित किया जा सकता है जिसमें एक केन्द्र में टुकड़ा (जो कि क्वायल के आन्तरिक साइज के अनुसार) होता है और दो साइड के टुकड़े होते हैं जो क्वायल को अपने स्थान में रखते हैं। Fig 2 में फर्मे की संरचना दिखाई गई है। केन्द्र वाला टुकड़ा (वाइडिंग फ्रेम) एक तरफ थोड़ा झुका (tapered) होता है जो कि फर्मे से क्वायल को उतारने में सहायक होता है। फर्मे से क्वायल को उतारते समय क्वायल का वास्तविक आकार वही रहना चाहिए, जब वाइडिंग पूर्ण होने वाली होती है यदि टेप का फीता या धागा केन्द्रीय भाग पर रखा जाये, तब वाइडिंग को शुरू किया जाता है इसे Fig 3 के अनुसार रखना चाहिए। इससे वाइडिंग पूर्ण होने पर क्वायल को फर्मे से उतारने में सहायता मिलती है। वाइडिंग पूरी होने पर ये टेप व धागे Fig 4 में दिखाये अनुसार बांध दिये जाने चाहिए। फर्मे को खराद मशीन के चक्र में या क्वाइल-वाइडिंग मशीन में या क्वायल को बाँधने के लिए वाइडर के हाथ में रखना चाहिए और मूल क्वायल के अनुरूप ही समान साइज की तार व समान टर्न से क्वायल को पूरा करें।

फील्ड क्वायल सिरिज क्रम में जोड़ी जाती है, बड़ी मशीनों में या उन मशीनों में जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदली जाती है, ऐसे मामले में व विपरीत फील्डता के साथ प्रत्यावर्ती पोलों के लिए समानान्तर में जोड़ी जाती है।

फील्ड क्वायल जो एक ही दिशा में वाइडिंग की गई है, में प्रत्यावर्ती फील्डता बनाने के लिए, प्रथम फील्ड क्वायल में करंट की दिशा इस प्रकार हो कि यह क्लॉक वाइज कहलायी जाये, दुसरी फील्ड क्वायल में एन्टीक्लॉक वाइज दिशा में और आगे तीसरी फील्ड क्वायल में क्लॉक वाइज और फिर चतुर्थ फील्ड क्वायल में एन्टीक्लॉक वाइज दिशा में ही और आगे इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे। एक बार फील्ड क्वायल को टेप करने के बाद इस दिशा को ज्ञात करना बहुत कठिन है, क्योंकि फिर वाइडिंग फेरों की दिशा दिखाई नहीं देती है।



फिर भी सारणी 1 का उपयोग करने से यह जाँच की जा सकती है, कि नई लपेटी हुई क्वायल में वही तार का साईज होगा जो मूल क्वायल का था, जिससे इस क्वायल का बिना कठिनाई के पोल के साथ व्यवस्थित किया जा सके।

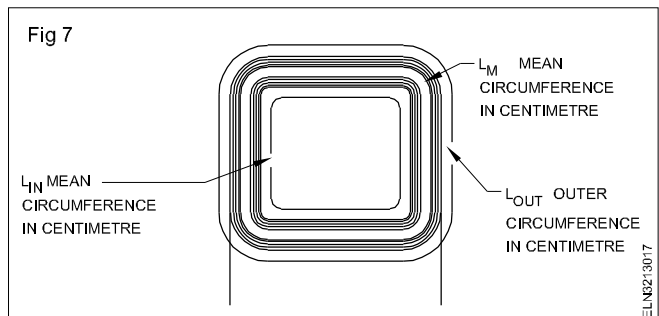
प्रायः इस प्रकार के प्रयास में यह पाया जाता है कि वाइंडिंग पूर्ण होने के बाद, नई क्वायल का साईज मूल क्वायल से बड़ा हो जाता है, इसे सुधारने के लिए क्वायल में कुछ फेरों (turns) को कम किया जाता है।

इस प्रकार की समस्याओं के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

- चयन की गई वाइंडिंग तार के व्यास में थोड़ा परिवर्तन।
- इन्सुलेशन परत की अधिक मोटाई
- ढीली वाइंडिंग
- वाइंडिंग परतों के बीच उपयोग हुए इन्सुलेशन पेपर की मोटाई में थोड़ा परिवर्तन।

वास्तविक वाइंडिंग से पूर्व क्वायल के माप को ज्ञात करने की विधि (Procedure to find the size of the coil before actual winding): क्वायल को टेप रहित करके तोलों और सारणी 1 के अन्तिम कॉलम की सहायता से वाइंडिंग तार की लम्बाई मीटर में ज्ञात करें। मूल क्वायल से टनों की औसत लम्बाई ज्ञात करें।

Fig 7 को देखते हुए मान लें कि



क्वायल की आन्तरिक परिधि = L_{IN} cm.

क्वायल की बाहरी परिधि = L_{OUT} cm.

क्वायल की औसत परिधि

$$L_M = \frac{L_{IN} + L_{OUT}}{2}$$

क्वायल की एक टर्न की लम्बाई क्वायल की औसत परिधि के बराबर ली जा सकती है।

$$\text{क्वायल की संख्या} = \frac{\text{वाइंडिंग वायर की कुल लम्बाई}}{\text{टर्न की लम्बाई}}$$

टनों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात सारणी में टर्न प्रति वर्ग cm' वाला कॉलम को देखें और वाइंडिंग तार का चयन करें।

निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए, प्रस्तावित क्वायल के अनुप्रस्थ फील्डफ्ल को वर्ग cm में ज्ञात किया जा सकता है।

क्वायरल का अनप्रस्थ काट का फील्डफल sq.cm में $\frac{\text{टर्नों की कुल संख्या}}{\text{प्रति sq.cm टर्न}}$ क्वायल के लिए ज्ञात किये गये अनुप्रस्थ काट फील्डफल के सापेक्ष उपलब्ध स्थान की जाँच करें। इन्सुलेशन के लिए अतिरिक्त फील्डफल ज्ञात करने के लिए आप क्वायल के अनुप्रस्थ फील्डफल को 1.25 से गुणक से गुणा कर सकते हैं।

फील्ड क्वायल के सिरे निकालना (Termination of field coil): वाइडिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्वायल के सिरे, क्वायल की साइड की तरफ करें। क्वायल के अन्त के सिरों को उचित साइज की सूती/ एम्पायर/फाईबर ग्लास की स्लिवों द्वारा इन्सुलेट करें और उसी प्रकार टर्मिनेट करें। यदि क्वायल की वाइडिंग में बहुत बारीक सुपर इन्वैमलड तॉबा तार उपयोग की जाये, तो Fig.5 के अनुसार लीड के संयोजन के लिए नम्य डोरी का उपयोग करें।

नम्य डोरी (flexible cord) को इन्वैमलड ताम्र डोरी के साथ सोल्डर करें। सिरों पर सोल्डर किये हुए जोड़ों को उचित प्रकार से एम्पायर/फाईबर ग्लास टेप से इन्सुलेट करें।

फील्ड क्वायल की टेपिंग (Taping the field coil) : जब आवश्यकता हो तो क्वायल को उचित प्रकार की साइज वाली सूती/एम्पायर/ फाईबर ग्लास टेप से टेप करें। टेपिंग शुरू करने से पूर्व, क्वायल के अन्त सिरों को बांध दे ताकि तार के कटने व खराब होने से बचा जा सके। क्वायल को कस कर एक समान रूप से टेप करें, जब क्वायल को पोल पर रखा जाये तो कुण्डली की टेप फटनी नहीं चाहिए और न ही सरकनी चाहिए।

कुछ फिल्ड कुण्डलियों को टेप नहीं किया जा सकता है, परन्तु उन्हें फ्लैन्ज व कॉलर में इन्सुलेटिंग पेपर उपयोग करके बॉडी या पोल से अवश्य इन्सुलेट किया जा सकता है।

इस अवस्था में इन्सुलेशन कार्य में असावधानी रखने पर फिल्ड क्वायल की अर्थ होने की सम्भावना रहती है।

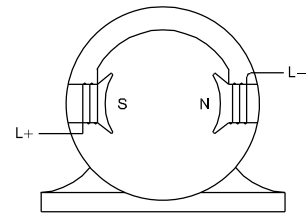
फिल्ड क्वायल को वार्निश करना (Varnishing the field coil) : फिल्ड क्वायल को तैयार करने के बाद, क्वायल को भट्टी में 3 से 4 घण्टे तक 90°C पर गर्म किया जाता है ताकि फिल्ड क्वायल से नमी को बाहर किया जा सके। अब क्वायल को 60°C तक ठण्डा करके, क्वायल को पकी हुई वार्निश में 5 से 10 मिनट तक डुबो कर तब तक रखा जाता है जब तक कि वार्निश टैंक से वायु के बुलबुले निकलना शुरू न हो जाये। अब वार्निश को निकाल कर इसे 120°C पर 6 से 8 घण्टे तक भट्टी में पकाया जाता है।

वार्निश हो जाने के बाद, फिल्ड कुण्डलियों को फिल्ड पोलों पर असेम्बल किया जाता है। फिल्ड कुण्डलियों को डालने के समय सही संयोजन के लिए लीड के अन्तर सिरों को ध्यान से देखना चाहिए।

फिल्ड क्वायलों के संयोजन (Connecting field coils) : DC मशीनों में फिल्ड क्वायलों को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि मशीन में प्रत्यावर्ती फील्डता (alternate polarity) बनती रहे अर्थात् यदि पहला पोल उत्तरी फील्ड हो तो अगला दक्षिण होना चाहिए।

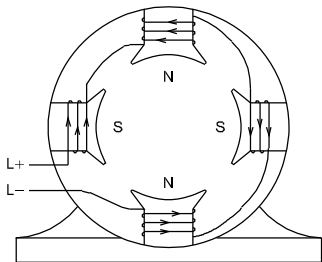
इस प्रकार Fig 8 के अनुसार एक दो पोल DC मशीन में एक पोल उत्तरी फील्ड है तो दूसरा दक्षिणी फील्ड है। चार पोल की DC मशीन में Fig 9 के अनुसार दर्शाये हुए प्रत्यावर्ती रूप में उत्तरी व दक्षिणी फील्ड बनने चाहिए।

Fig 8



ELN3213018

Fig 9



ELN3213019

फील्ड कुण्डलियों सिरिज में जोड़ी जाती है, बड़ी मशीनों में या उन मशीनों में जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदली जाती है, ऐसे मामले में व विपरीत फील्डता के साथ प्रत्यावर्ती पोलों के लिए समानान्तर में जोड़ी जाती है।

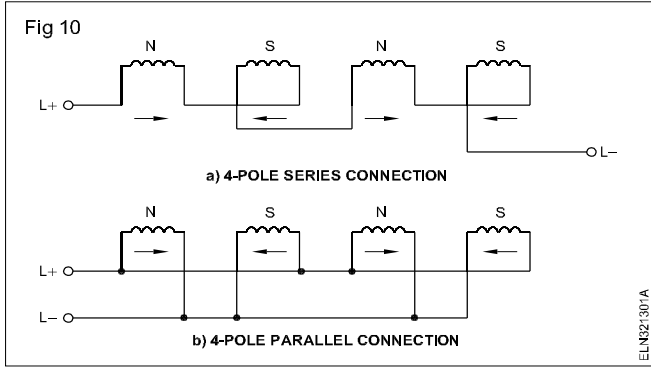
फिल्ड कुण्डलियों जो एक ही दिशा में कुण्डलित की गई है, में प्रत्यावर्ती फील्डता बनाने के लिए, प्रथम फील्ड क्वायल में करंट की दिशा इस प्रकार हो कि यह क्लॉक वाइज कहलायी जाये, दूसरी फील्ड क्वायल में एन्टीक्लॉक वाइज दिशा में और आगे तीसरी फील्ड क्वायल में क्लॉक वाइज और फिर चतुर्थ फील्ड क्वायल में एन्टीक्लॉक वाइज दिशा में ही और आगे इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे। एक बार फिल्ड क्वायल को टेप करने के बाद इस दिशा को ज्ञात करना बहुत कठिन है, क्योंकि फिर वाइडिंग फेरों की दिशा दिखाई नहीं देती है।

फिल्ड क्वायल के सही संयोजन के परीक्षण की दो विधियाँ हैं (Testing of field coil connections) : There are two methods to test the correct field coil polarity.

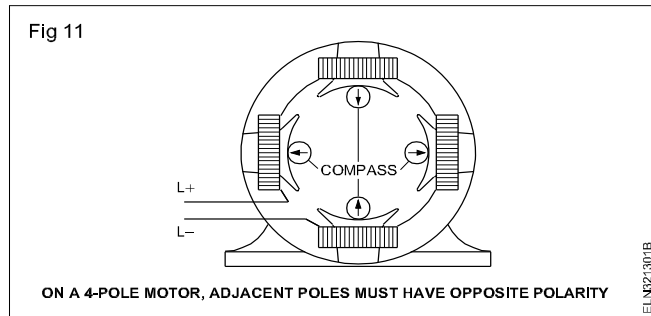
- कम्पास विधि (Compass method)
- लोह फील्ड विधि (Iron rod method)

कम्पास विधि (Compass method) : फील्डों की किसी भी संख्या के लिए कम्पास विधि का उपयोग किया जा सकता है (यदि यह कम्पाउण्ड मोटर हो तो एक बार में एक वाइडिंग या तो शंट या सिरिज क्वायल का परीक्षण करें) चार फील्डों वाली मोटर की फिल्ड क्वायलों की जाँच के लिए Fig 9 के अनुसार चार फिल्ड क्वायलों सिरिज में जुड़ी है।

Fig.10 में परिवर्तित पोलों की उत्पत्ति के लिए फिल्ड वाइडिंग्स के सिरिज व समानान्तर संयोजन दिखाये गये हैं।



तब फिल्ड सर्किट में निर्धारित वोल्टेज की 10 से 20% निम्न वोल्टेज प्रदान की जाती है। मशीन के अन्दर पोल की समीप या फिल्ड क्वायल के साथ एक कम्पास रखी जाती है जैसा कि Fig 11 में दिखाया गया है। यह ध्यान दे कि कम्पास सुई का कौन सा सिरा कौन से पोल की ओर संकेत करता है। जब सुई अगले पोल के पास ले जाई जाती है तो सुई का दुसरा सिरा आकर्षित होना चाहिए। इस का अर्थ है कि फिल्ड एकान्तर प्रकार alternate के है यदि ऐसा नहीं होता है तो उस विशेष फिल्ड क्वायल के संयोजन के सिरे आपस में बदल दें।



लोह छड़ विधि (Iron rod method) : इस विधि में फिल्ड सर्किट में निर्धारित DC वोल्टेज दी जाती है। Fig 12 के अनुसार एक लोहे की कील का हैड एक पोल की तरफ रखा जाता है। यदि फील्डता सही हो तो कील का दुसरा सिरा अगले फील्ड की तरफ आकर्षित होगा, यदि गलत होगा तो यह विकर्षित होगा।

आर्मेचर वाइंडिंग- शब्दावली - प्रकार-मिक्सर/लिक्विडायजर का पुनः वाइंडिंग (Armature winding - Terms - Types - Rewinding of mixer/liquidizer)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने के योग्य होंगे

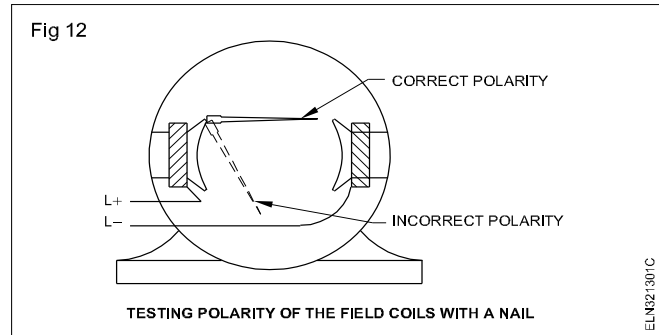
- DC आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयुक्त सामान्य शब्दावली को परिभाषित करना
- DC आर्मेचर वाइंडिंग के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट करना।

वाइंडिंग (Winding) : आर्मेचर के खाँचों या स्टेटर खाँचों में इन्सुलेटिड चालकों को विशिष्ट अनुक्रम में रख कर उनके क्रमिक संयोजन करने की व्यवस्था वाइंडिंग कहलाती है।

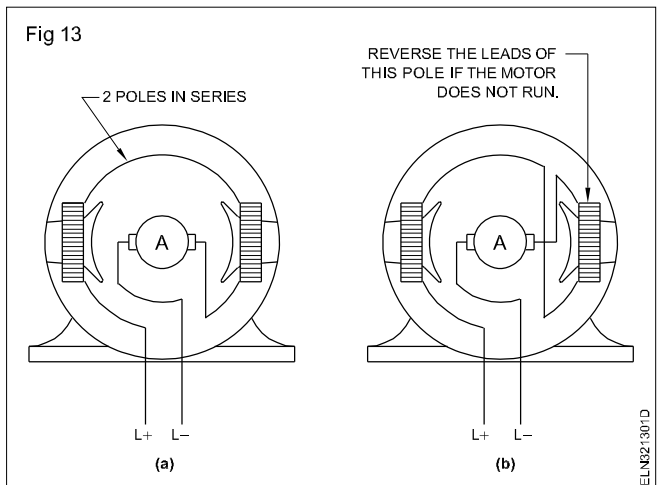
वाइंडिंग मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- बंद क्वायल वाइंडिंग (closed coil winding)
- खुली क्वायल वाइंडिंग (open coil winding)

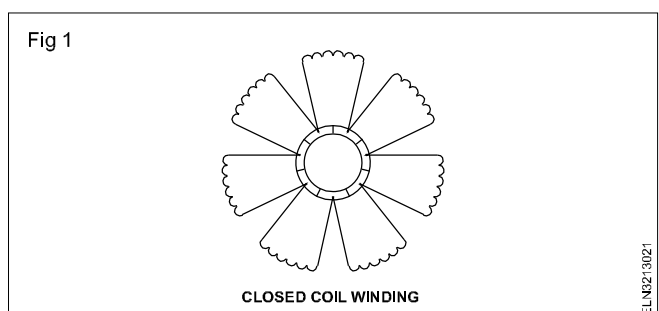
बंद क्वायल वाइंडिंग (Closed coil winding) : इसे DC आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं। बंद क्वायल वाइंडिंग में, क्वायल की सिरा दूसरी क्वायल



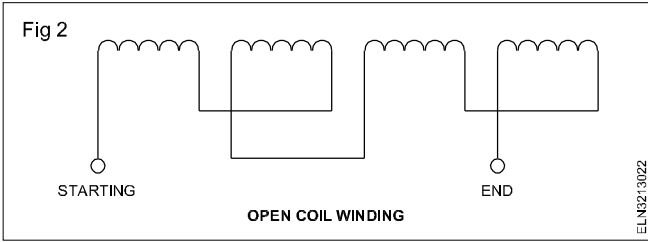
एक दो पोल वाली छोटी DC मोटर के सन्दर्भ में, त्रुटि व प्रयास (trial and error) वाली विधि अपनाई जाती है। प्रारम्भिक तौर में दो फिल्ड क्वायलों व आर्मेचर को Fig 13a के अनुसार सिरिज में जोड़ा जाता है। यदि मोटर सही चलने लगती है तो जोड़े गये फिल्ड पोलों की फील्डता सही है। यदि मोटर घूमना शुरू नहीं करती है, तो फिल्ड क्वायल के संयोजन Fig 13b के अनुसार बदल दें। अब यदि मोटर चलने लगती है, तो यह माना जाता है कि फिल्ड व आर्मेचर अच्छी स्थिति में है तथ उचित प्रकार से जुड़े हैं।



के सिरे के साथ जुड़ कर आर्मेचर में अपने आप को अन्त में शुरू के सिरे से जुड़ा ड्रापा है जैसा कि Fig 1 में दिखाया गया है।



खुली क्वायल वाइडिंग (Open coil winding) : इसे AC स्टेटर क्वायल भी कहते हैं। खुली क्वायल वाइडिंग में क्वायल को सिरा स्टेटर में अन्य क्वायल्स के साथ जुड़ कर, लीड के सिरों के साथ जुड़ कर बाहर निकल जाता है। अर्थात् क्वायल का प्रारम्भ वाला सिरा व अन्त सिरा खुला रखा जाता है जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।



DC आर्मेचर वाइडिंग (DC armature winding) : यह बंद क्वायल वाइडिंग होती है जिसमें कुण्डलियों के सिरे कम्यूटेटर सेगमेंट (commutator segments) के साथ जुड़ कर बंद परिपथ बनाते हैं।

आर्मेचर वाइडिंग में प्रयुक्त शब्दावली (Terms used in DC armature winding)

क्वायल या वाइडिंग तत्व (Coil or winding element) : तार की वह लम्बाई जो चुम्बकीय फील्ड में पड़ी रहती है, जिसमें एक emf उत्पन्न होता है, को क्रियाशील चालक/कंडक्टर कहते हैं।

Fig 3 को देखने पर, हम दो क्रियाशील चालक AB और CD को उनके सिरों के संयोजन के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं जो मिल कर एक क्वायल या वाइडिंग तत्व बनाते हैं जो आर्मेचर वाइडिंग का तत्व होता है। क्वायल केवल एकल टर्न वाली हो सकती है जो कि Fig 3 में दिखाया गया है या Fig 4 में दिखाये अनुसार कई टर्न वाली हो सकती है। एकल टर्न क्वायल या क्वायल तत्व में केवल चालक होंगे। परन्तु कई फेरों (turn) वाली क्वायल में प्रति क्वायल के साइड में कई चालक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए Fig 4 में प्रत्येक क्वायल के साइड में 3 चालक हैं। चालकों के समूह द्वारा बनी क्वायल भुजा एक कई टर्न वाली क्वायल होती है जो (Fig 5) के अनुसार इकट्ठी टेप से बंधी होती है। यह क्वायल साइडें आर्मेचर खाँचों में रखी हुई होती है। यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वाइडिंग क्वायल तत्व में दो संयोजन लीड होती है और प्रत्येक कम्यूटेटर बार दो लीड वाइडिंग से आकर जुड़ती है। इसलिए वाइडिंग सिरों की संख्या के बराबर कम्यूटेटर होती है।

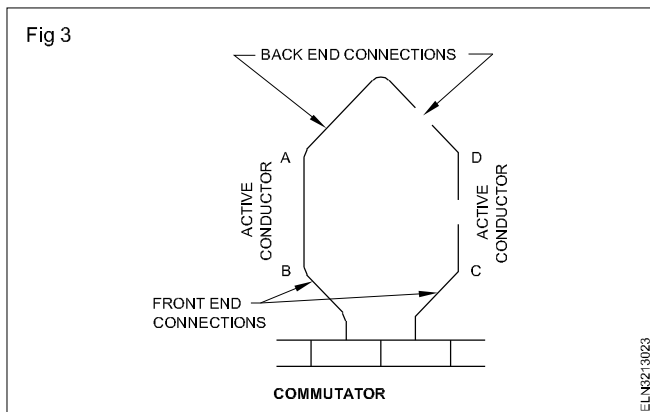
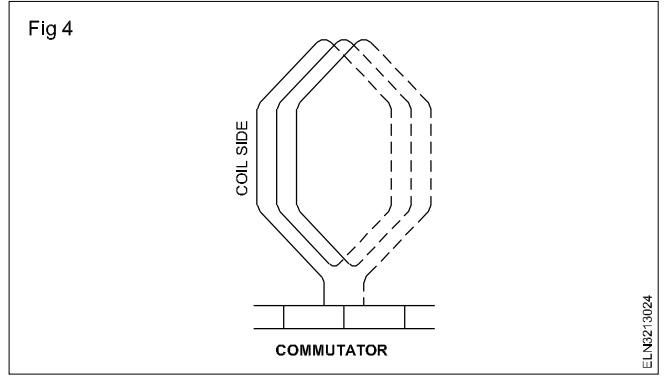
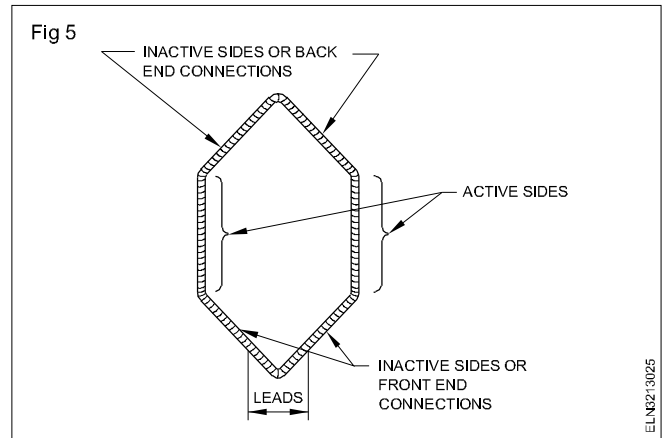


Fig 4



सक्रिय भुजा (Active sides) : यह वह भुजा या साइड होती है जो स्लॉटों में पड़ी रहती है। ये (coil sides) के नाम से भी जानी जाती है। जब ये चुम्बकीय फील्ड में घूमती है तो केवल सक्रिय भुजा में ही प्रेरण होता है। (Fig 5)



वाइडिंग गणना में ये सक्रिय भुजायें चालकों के रूप में जानी जाती हैं। क्वायल में फेरों की अपेक्षा दो चालक होते हैं।

अक्रियाशील भुजा (Inactive sides) : क्वायल का वह भाग जो स्लॉट में नहीं पड़ा रहता है, वह क्वायल भुजा अक्रियाशील भुजा कहलाती है। अक्रियाशील भुजाओं में कोई प्रेरण नहीं होता।

उदाहरण (Example): पीछे व सामने के सिरों के संयोजन (Back and front end connections.) (Fig 5)

क्वायल की लीड (Leads of coil) : किसी क्वायल से बाहर आने वाले सिरों, क्वायल की लीड के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक क्वायल की दो लीड होती है।

पोल पिच (Pole-pitch)(Y_p) : इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है:

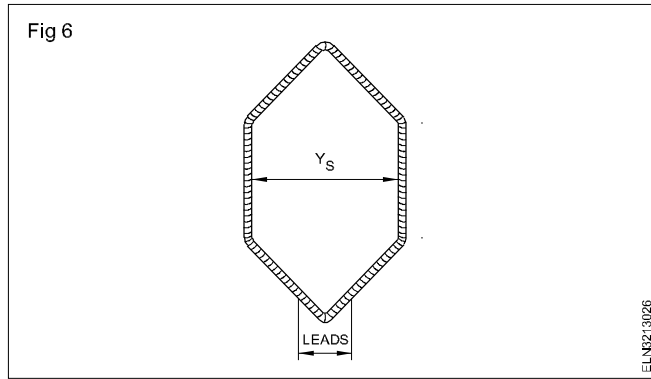
- आर्मेचर की परिधि को मशीन के पोलों से भाग देने पर अर्थात् दो पास-पास वाले पोलों के बीच की दूरी पोल-पिच कहलाती है। इसे Y_p से दर्शाया जाता है।
- यह प्रति पोल आर्मेचर चालकों की संख्या (या आर्मेचर स्लॉट) होती है। उदाहरण के लिए, यदि 48 चालक, 24 कुण्डलियाँ, 24 स्लॉट और 4 पोल हैं, तब पोल पिच होगी।

$$Y_P = \frac{\text{स्लॉट की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} = \frac{24}{4} = \text{स्लॉट के संदर्भ में 6}$$

$$Y_P = \frac{\text{चालकों की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} = \frac{48}{4} = \text{चालकों के संदर्भ में 12}$$

क्वायल-विस्तार या पोल की संख्या (Coil-span or coil-pitch)(Y_s):

क्वायल-विस्तार या क्वायल पिच, क्वायल की दो भुजाओं के बीच की दूरी होती है जो कि आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर चालकों के शब्दों में व्यक्त की जाती है। यह वास्तव में क्वायल की दो भुजाओं के बीच विस्तार होता है जो कि आर्मेचर की परिधि को स्लॉट या चालकों के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। यह Y_s से व्यक्त किया जाता है जैसा कि Fig 6 में दिखाया गया है।



क्वायल पिच Y_s की गणना उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार से पोल पिच की गणना की जाती है।

अतः संशोधित गणना निम्न प्रकार से होगी।

$$Y_s = \frac{\text{स्लॉट की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} - K = \frac{S}{P} = K \text{ (स्लॉट के संदर्भ में)}$$

$$\frac{\text{चालकों की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} - K = \frac{C}{P} = K \text{ (चालकों के संदर्भ में)}$$

जहाँ $K = S/P$ या C/P का एक भाग है जो इनसे घटा कर Y_s को पूर्णांक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

पश्च पिच (Back pitch) (Y_B): आर्मेचर के पश्च भाग में क्वायल का विस्तार जो कि आर्मेचर चालकों के पद में व्यक्त किया जाता है, पश्च पिच कहलाता है जिसे Y_B से दर्शाया जाता है। इसे Fig 7 और 8 में दर्शाया गया है। पश्च पिच क्वायल पिच के तुल्य भी होती है।

जैसा कि Fig 9 में दर्शाया गया है, आर्मेचर के पश्च भाग में क्वायल साइड 1 क्वायल साइड 8 से जुड़ी है (उसी क्वायल से) इसलिए $Y_B = 8 - 1 = 7$ चालक।

अग्र पिच (Front pitch) (Y_F): आर्मेचर के सामने से (आर्मेचर के कम्यूटेटर के सिरे से) क्वायल विस्तार को या आर्मेचर चालकों की संख्या को अग्र पिच (front pitch) कहते हैं जिसे Y_F पदनामित किया जाता है। इसे Figs 7, 8

Fig 7

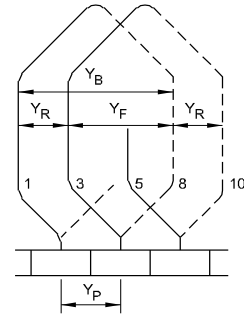


Fig 8

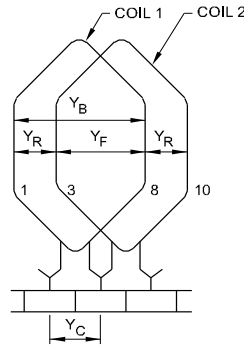
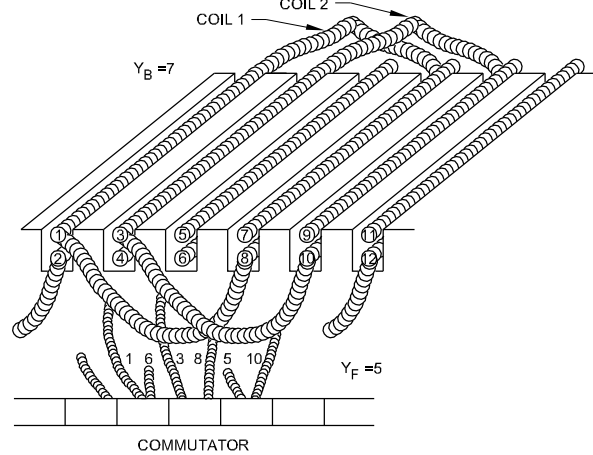


Fig 9



और 9 में दर्शाया गया है। क्वायल भुजा 8 अग्र भाग में क्वायल भुजा 3 (दूसरी क्वायल) से जोड़ी जाकर कम्यूटेटर खण्ड से जोड़ी गई है। इस प्रकार $Y_F = 8 - 3 = 5$ कंडक्टर

औसत पिच (Average pitch) (Y_A): अग्र पिच Y_F के औसत को, औसत पिच Y_B कहते हैं। इसे Y_A से दर्शाया जाता है।

$$\text{i.e., } Y_A = \frac{Y_B + Y_F}{2}$$

इसे चालकों की संख्या में प्रदर्शित करते हैं।

परिणामी पिच (Resultant pitch) (Y_R): सामान्यतः इसे प्रथम क्वायल की प्रथम क्वायल साइड व दूसरी क्वायल की प्रथम साइड के अन्दर से परिभाषित किया जाता है, जिससे यह जुड़ी होती है या यह दो शूल्स की पास-पास वाली क्वायल साइड के बीच की दूरी होती है, जो कि Fig 7

और 8 में दिखायी गई है और यह Y_R अक्षर से दर्शायी जाती है। इस प्रकार Fig 9 में, $Y_R = Y_B - Y_F$, अर्थात् $Y_R = 7 - 5 = 2$ चालक। परिणामी पिच Y_R वाइंडिंग के प्रकार पर निर्भर करती है जैसे लैप या वेव या सिम्पलैक्स या मल्टीप्लैक्स।

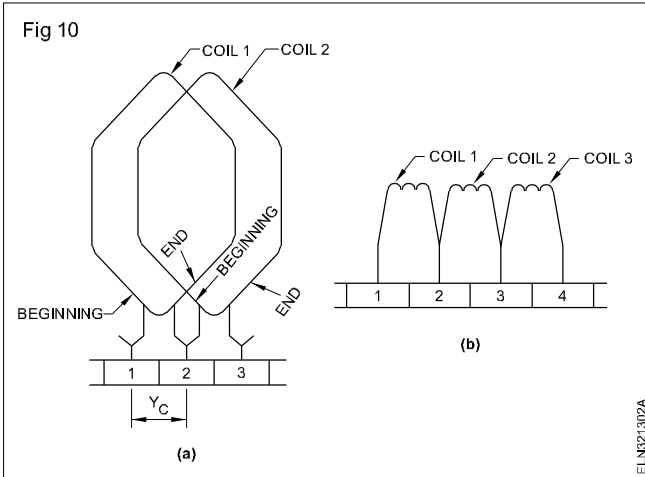
कम्यूटेटर पिच (Commutator pitch)(Y_c): यह उन दो सेगमेंट के बीच की दूरी होती है, जिनसे क्वायल के दो सिरे जोड़े जाते हैं (जो कि कम्यूटेटर खण्ड या छड़ में मापी जाती है) इसे Y_c से दर्शाया जाता है। Fig 7, 8 और 9 से स्पष्ट है कि कम्यूटेटर पिच $Y_c = 1$ सेगमेंट।

कम्यूटेटर पिच Y_c वाइंडिंग के प्रकार पर परिवर्तित होती है, जैसे लैप या वेव और सिम्पलैक्स या मल्टीप्लैक्स।

DC आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार (Types of DC armature windings)

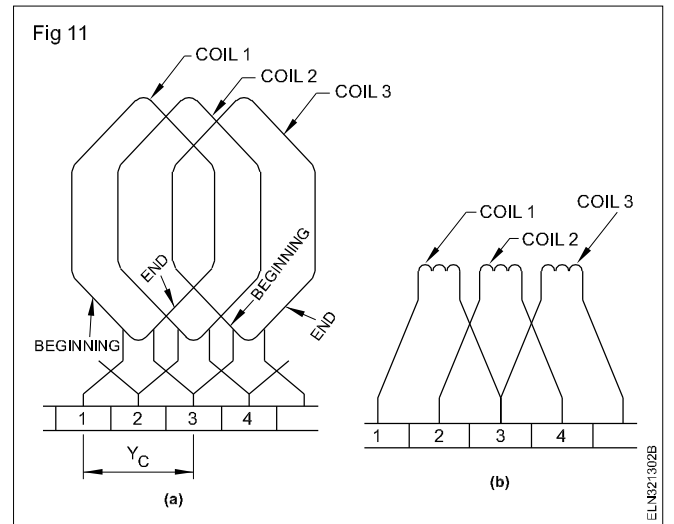
लैप व वेव वाइंडिंग (Lap and wave winding): DC आर्मेचर वाइंडिंग को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, लैप और वेव वाइंडिंग में। इन वाइंडिंग की लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ किस प्रकार जोड़ी गई है, इस आधार पर इन वाइंडिंग में अन्तर किया जाता है।

सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग (Simplex lap winding) : सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग में क्वायल 1 की अन्तिम लीड, पास वाली वाइंडिंग (क्वायल 2) की शुरू की लीड के साथ, कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है/ एक सेगमेंट के कम्यूटेटर पिच को बनाये रखा जाता है। Fig 10 में सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग के संयोजन दिखाये गये हैं।



डुपलैक्स लैप वाइंडिंग (Duplex lap winding) : डुपलैक्स लैप वाइंडिंग में क्वायल 1 की अन्तिम लीड, क्वायल 3 की शुरू की लीड के साथ जुड़ कर कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है। Fig 11a व b में दर्शाये अनुसार कम्यूटेटर पिच दो सेगमेंट रखी जाती है।

ट्रिपलैक्स (triplex lap) और क्वाड्रुपलैक्स (quadruplex lap) लैप वाइंडिंग में क्वायल 1 की लीड, क्वायल 4 की शुरू की लीड और क्वायल 5 की शुरू की लीड के साथ क्रमशः जोड़ कर कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है। सामान्यतः कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ी जाती है। सामान्यतः कम्यूटेटर पिच निम्न प्रकार से ली जाती है।



$Y_c = 1$ सेगमेंट सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए

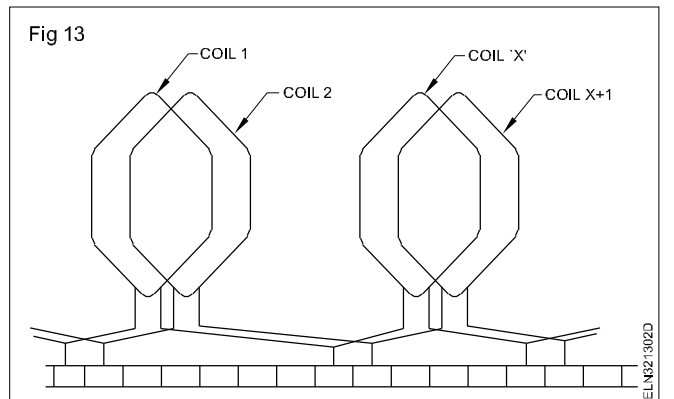
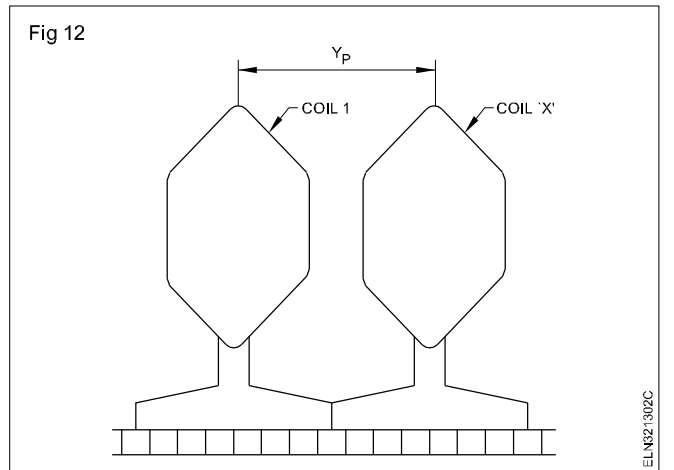
$Y_c = 2$ सेगमेंट डुपलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए

$Y_c = 3$ सेगमेंट ट्रिपलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए

$Y_c = 4$ सेगमेंट क्वाड्रुपलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए

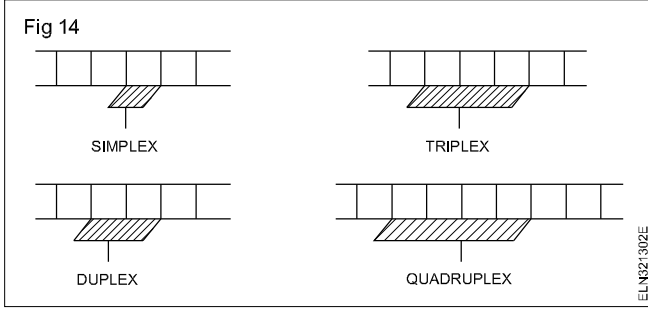
सिम्पलैक्स वेव वाइंडिंग (Simplex wave winding) : सिम्पलैक्स वेव वाइंडिंग में क्वायल 1 का अन्त का सिरा, आगे वाली क्वायल के शुरू के सिरे के साथ, एक पोल पिच की दूरी पर जुड़ा हुआ है। (Fig 12)

डुपलैक्स वेव वाइंडिंग (Duplex wave winding) : डुपलैक्स वेव वाइंडिंग में दो सिम्पलैक्स वेव वाइंडिंग का समानान्तर समूह होता है जैसा कि Fig 13 में दिखाया गया है।

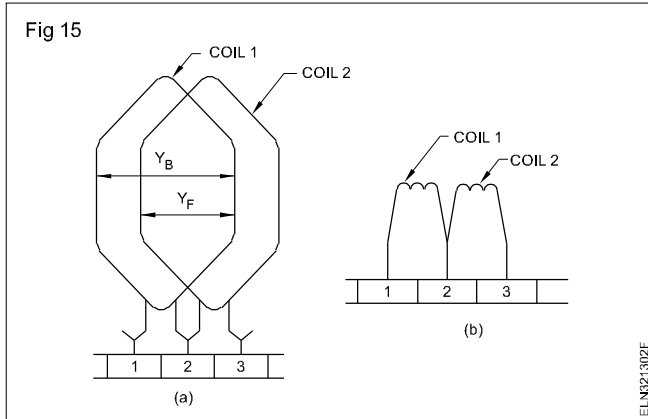


ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग (Triplex wave winding) : ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग तीन सिम्पलैक्स वेव वाइंडिंग का समूह होता है।

लैप व सिम्पलैक्स वेव वाइंडिंग में ब्रुश की चौड़ाई समान होती है, ब्रुश केवल एक सेगमेंट के सम्पर्क में होगा। डुप्लेक्स में दो सेगमेंट के साथ, ट्रिप्लेक्स तीन सेगमेंट के साथ और क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग में ब्रुश चार सेगमेंट के साथ सम्पर्क करेगा। (देखें Fig 14)

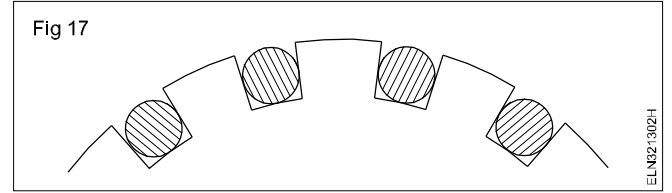
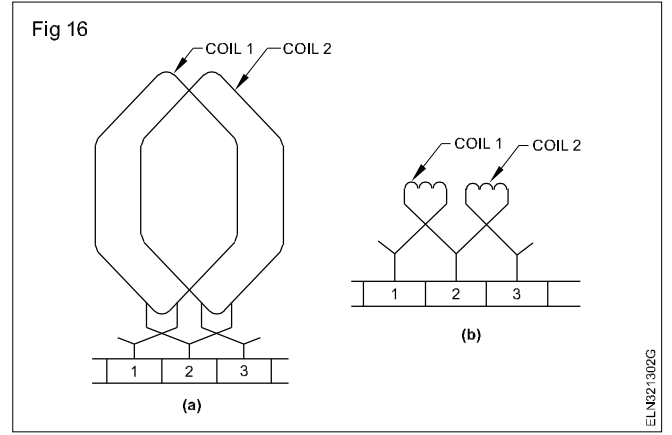


प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग (Progressive lap or wave winding) : वृद्धिशील (Progressive) लैप या तरंग वाइंडिंग में, फ्रन्ट पिच (front pitch) Y_F पश्च पिच (back pitch) Y_B से कम होती है, अर्थात् जैसे ही आप आर्मेचर खाँचों में कुण्डलियों की क्लॉक वाईज दिशा में डालते हैं, तो इन कुण्डलियों के संयोजन सिरे कम्प्यूटेटर सेगमेंट पर भी क्लॉक वाईज (clock-wise) दिशा में अग्रसर होंगे जैसा कि Fig 15a और b में दिखाया गया है। वृद्धिशील वाइंडिंग में Y_c को +1 से दर्शाया जाता है।

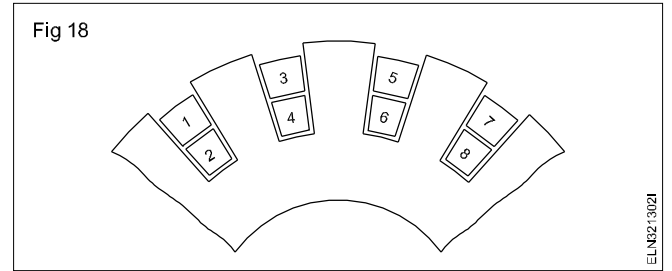


प्रतिगामी लैप व वेव वाइंडिंग (Retrogressive lap or wave winding) : प्रतिगामी लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रन्ट पिच Y_F , बैक पिच Y_B से अधिक होगी, अर्थात् यदि कुण्डलियों को तो क्लॉक वाईज दिशा में डालते हैं, परन्तु कम्प्यूटेटर सेगमेंट के साथ वाइंडिंग के संयोजन वामावृत्त दिशा (anticlockwise) में अग्रसर होंगे जैसा कि Fig 16 a & b में दिखाया गया है। प्रतिगामी (retrogressive) वाइंडिंग में Y_c को -1 से प्रदर्शित किया जाता है।

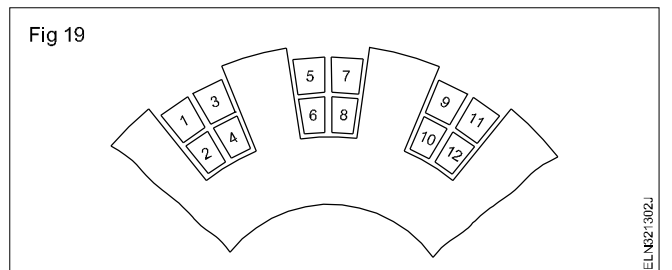
एकल परत वाइंडिंग (Single layer winding) : एकल परत वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिसमें, प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में केवल एक क्वायल साइड रखी जाती है जैसा कि Fig 17 में दिखाया गया है। इस प्रकार की वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में अधिक प्रयोग नहीं होती है।



दो-परत कुण्डलन (Two-layer winding) : इस प्रकार की वाइंडिंग में दो चालक या दो क्वायल साइड, प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में रखी जाती है जो दो परतों में व्यवस्थित होती है जैसा कि Fig 18 में दिखाया गया है। प्रायः प्रत्येक क्वायल की एक साइड, स्लॉट के ऊपरी आधे भाग में होती है और उसी क्वायल की दूसरी साइड एक क्वायल पिच की दूरी पर किसी दूसरे स्लॉट के नीचे वाले अर्धभाग में पड़ी होती है।



बहु-क्वायल कुण्डलन (Multi-coil winding) : कई बार 4, 6 और 8 क्वायल साइड को, कई परत में एक ही स्लॉट में रखा जाता है, क्योंकि आर्मेचर परिधि पर अधिक खाँचा काटना व्यावहारिक (practicable) नहीं है। जैसा कि (Fig 19) में दिखाया गया है, स्लॉटों के ऊपरी अर्ध भाग में विषम संख्या वाली क्वायल साइड 1,3,5,7 इत्यादि डाली गई है जबकि स्लॉट के नीचे वाले अर्ध भाग में सम संख्या वाली क्वायल साइड 2,4,6,8 इत्यादि डाली गई है।



सिम्पलैक्स लैप और वेव वाइंडिंग - विकसित आरेख (Simplex lap and wave winding - developed diagram)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- लैप व वेव वाइंडिंग के लिए शर्तें बताना
- सिम्पलैक्स लैप व वेव वाइंडिंग के लिए रिंग आरेख व विकसित आरेख बनाने के लिए गणना करना।

विकसित वाइंडिंग आरेख (Development winding diagram) :

विकसित आरेख बनाने के लिए, वाइंडिंग विवरण जैसे कि चालकों की संख्या, पोलों की संख्या, पिच और वाइंडिंग का प्रकार इत्यादि की आवश्यकता होती है। DC आर्मेचर की किसी वाइंडिंग में वाइंडिंगों क्वायल सिरों की संख्या कम्प्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है। आगे कुण्डलियों की संख्या, स्लॉट की संख्या से कई गुना होगी अर्थात् एकल परत सिंगल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्प्यूटेटर सेगमेंट की संख्या से दो गुना होती है, और दोहरी परत वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या कम्प्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है।

लैप कुण्डलन (Lap winding)

लैप वाइंडिंग के लिए शर्तें (Conditions for lap winding) : लैप वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित शर्तें व शब्दावली पूरी होनी चाहिए।

- फ्रंट पिच Y_F और बैक पिच Y_B लगभग पोल पिच Y_P के बराबर होनी चाहिए।
- दोनों फ्रंट पिच Y_F व बैक पिच Y_B विषम संख्या में होनी चाहिए।
- सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए बैक पिच Y_B व फ्रंट पिच Y_F में 2 का अन्तर होना चाहिए। मल्टीप्लैक्स वाइंडिंग की स्थिति में यह $2 \times$ प्लैक्स के बराबर होना चाहिए।

उदा. डुप्लैक्स के लिए $2 \times 2 = 4$ चालक

ट्रिप्लैक्स के लिए $2 \times 3 = 6$ चालक और इसी प्रकार

औसत पिच से कम्प्यूटेटर पिच का दिया गया सूत्र

कम्प्यूटेटर पिट होगा

$$Y_C = \pm 1 \text{ सिम्पलैक्स के लिए}$$

$$= \pm 2 \text{ डुप्लैक्स के लिए}$$

$$= \pm 3 \text{ ट्रिप्लैक्स के लिए}$$

- आर्मेचर में सामान्यतः पथों की संख्या 'A' पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। यह सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग में $A = P$, अर्थात् 2-पोल आर्मेचर वाइंडिंग में समानान्तर पथ 2 होंगे, 4-पोल वाली आर्मेचर वाइंडिंग में समानान्तर पथ की संख्या 4 होगी और आगे इसी प्रकार होगा। इस प्रकार मल्टीप्लैक्स वाइंडिंग में समानान्तर पथों की संख्या $A = P \times$ प्लैक्स की संख्या के बराबर होगी।
- बुशों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।
- जब m वाइंडिंग का प्लैक्स गुना (plex multiplicity) हो तो बुशों की चौड़ाई, ' m ' सेगमेंट की चौड़ाई के बराबरी होगी।

वृद्धिशील वाइंडिंग (Progressive winding)

$$\text{Back pitch } Y_B = \frac{Z}{P} + 1$$

$$\text{फ्रंट पिच } Y_F = Y_B - 2 \times \text{plex}$$

प्रतिगामी वाइंडिंग (Regressive winding)

$$\text{Front pitch } Y_F = \frac{Z}{P} + 1 \quad \text{Back pitch } Y_B = Y_F - 2 \times \text{plex}$$

वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग रखने के लिए, Z/P का मान सम संख्या में आना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, केवल वह आर्मेचर जिसमें निर्धारित स्लॉट की संख्या है को लैप वाइंडिंग के लिए वांछित किया जा सकता है।

गणना (Calculations) : सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच और कम्प्यूटेटर सेगमेंट के साथ क्वायल संयोजन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित गणनाओं को ज्ञात कीजिए।

उदाहरण

कम्प्यूटेटर सेगमेंट की संख्या	6
स्लॉट की संख्या	6
पोलों की संख्या	2
वाइंडिंग का प्रकार	सरल लैप

जैसा कि पहले स्पष्ट कर चुके हैं, वाइंडिंग केवल दोहरी परत वाली हो सकती है।

हल

कुण्डलियों की संख्या = कम्प्यूटेटर सेगमेंट की संख्या = 6 क्वायल

चालक या क्वायल साइड्स की संख्या = क्वायल की संख्या $\times 2$
 $= 6 \times 2 = 12$ चालक

$$\text{पोल पिच } Y_P = \frac{\text{No. of slots}}{\text{No. of poles}} = \frac{6}{2} = 3 \text{ स्लॉट}$$

$$Y_P \text{ चालकों के संदर्भ में} = \frac{\text{चालकों की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} \\ = \frac{12 \times 2}{2} = 6 \text{ चालकों}$$

प्रति स्लॉट चालकों की संख्या = $12/6 = 2$ चालक/स्लॉट

अतः वाइडिंग दोहरी परत वाइडिंग है।

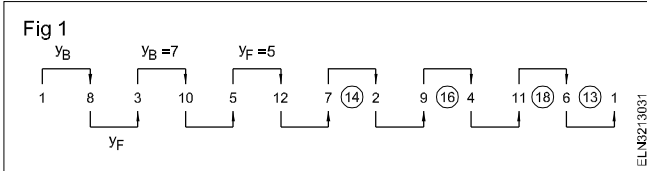
$$\text{बैक पिच } Y_B = \frac{Z}{P} + 1 = 12/2 + 1 = 6 + 1 = 7$$

$$\text{फ्रन्ट पिच } Y_F = Y_B - 2 \times \text{Plex} = 7 - 2 = 5$$

$Y_B = 7$ and $Y_F = 5$ वृद्धिशील वाइडिंग के लिए

$Y_B = 5$ and $Y_F = 7$ प्रतिगामी वाइडिंग के लिए

वृद्धिशील (progressive) लैप वाइडिंग के लिए चालकों का वाइडिंग अनुक्रम Fig 1 में दिखाया गया है।

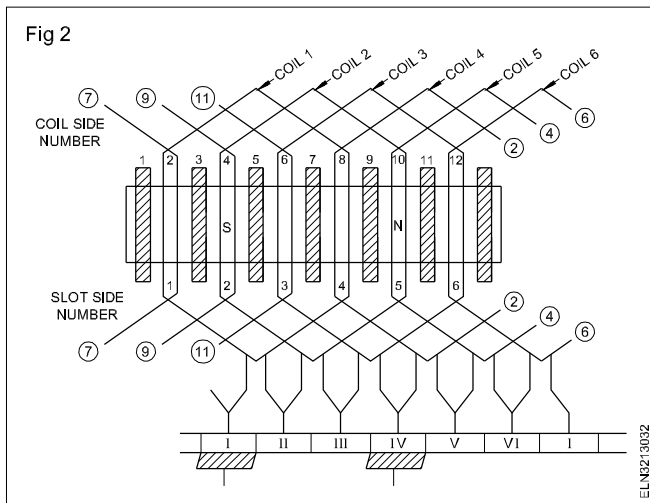


वाइडिंग तालिका (Winding table)

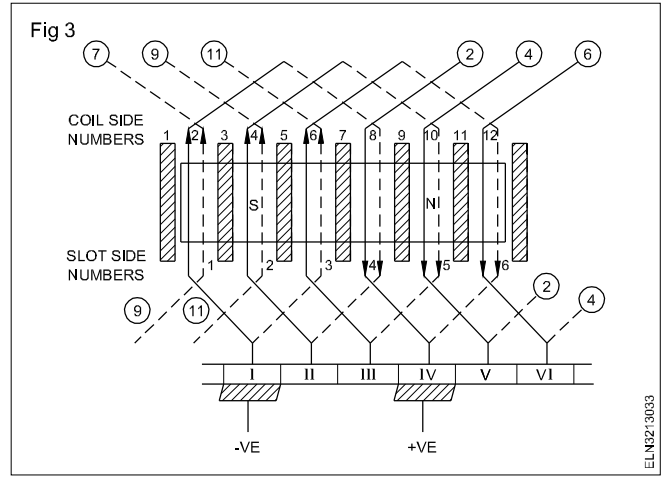
क्वायल	चालक		स्लॉट		कम्यूटेटर सैगमेंट	
	से	तक	से	तक	से	तक
1	1	8	1	4	I	II
2	3	10	2	5	II	III
3	5	12	3	6	III	IV
4	7	2	4	1	IV	V
5	9	4	5	2	V	VI
6	11	6	6	3	VI	I

12 चालक, 2 पोल, 6 स्लॉट, 6 सैगमेंट, सिम्लैक्स दोहरी परत लैप वाइडिंग का विकसित आरेख

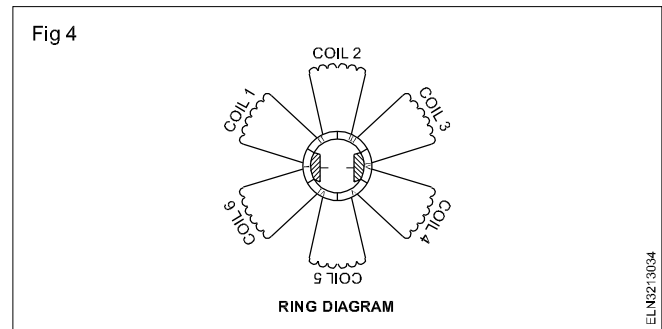
सम्बन्धित स्लॉट और उसमें रखी कुण्डलियों के सैगमेंट के साथ संयोजन की व्यवस्था को Fig 2 में दिखाया गया है।



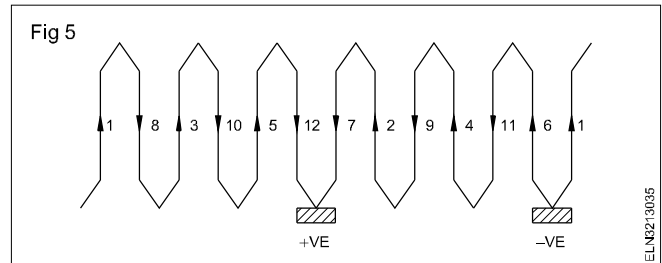
कंडक्टर्स के साथ विकसित आरेख (Development diagram with conductors) : Fig 3 में आर्मेचर चालकों की स्लॉट में व्यवस्था और कम्यूटेटर सैगमेंट के साथ संयोजन दिखाये गये हैं।



रिंग आरेख (Ring diagram) : Fig 4 में एक रिंग आरेख के रूप में कम्यूटेटर सैगमेंट के साथ 6 कुण्डलियों के संयोजन दिखाये गये हैं।



अनुक्रम आरेख (Sequence diagram) : इस आरेख का उपयोग मुख्यतया क्वायल साइड (चालक) में करंट की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस आरेख की सहायता से ब्रुश स्थिति का पता लगाया जा सकता है। (Fig 5)



वैव वाइडिंग (Wave winding)

वैव वाइडिंग के लिए शर्तें (Conditions for wave winding) : तरंग वाइडिंग के निम्नलिखित पदों तथा शर्तों को पूर्ण होना चाहिए।

- फ्रन्ट पिच Y_F और बैक पिच Y_B लगभग पोल पिच Y_P के बराबर होनी चाहिए।
- फ्रन्ट पिच Y_F और बैक पिच Y_B विषम संख्या में होनी चाहिए।
- बैक पिच Y_B और फ्रन्ट पिच Y_F समान मान की हो सकती है या इनमें 2 चालकों का अन्तर सिम्लैक्स स्थिति में हो सकता है और स्थिति पर निर्भर करती हुए मल्टीप्लैक्स वैव वाइडिंग के लिए समान या दो या चार चालकों का अन्तर हो सकता है।

$$Y_A = \frac{Y_B + Y_F}{2} \text{ लगभग}$$

- औसत पिच निम्न सूत्र अनुसार होनी चाहिए

$$Y_A = \frac{Y_B + Y_F}{2} \text{ (or)}$$

$$Y_A = \frac{\text{चालकों की संख्या} \pm 2 \times \text{प्लैक्स}}{\text{पोल की संख्या}}$$

$$Y_A = \frac{Z \pm 2}{P} \text{ सिम्प्लैक्स वैव वाइंडिंग के लिए}$$

$$= \frac{Z + 2}{P} \text{ प्रोग्रेसिव सिम्प्लैक्स-वैव वाइंडिंग के लिए}$$

$$= \frac{Z - 2}{P} \text{ रिट्रोग्रेसिव सिम्प्लैक्स वैव वाइंडिंग के लिए}$$

$$Y_A = \frac{Z \pm 4}{P} \text{ डुपलैक्स वैव वाइंडिंग के लिए}$$

$$Y_A = \frac{Z \pm 6}{P} \text{ ट्रिपलैक्स वैव वाइंडिंग के लिए}$$

$$Y_C = \frac{\text{कम्प्यूटेटर सैगमेंट की संख्या} \pm m}{\text{पोल की जोड़ी}} = \frac{C \pm m}{p/2}$$

जहाँ Y_C कम्प्यूटेटर पिच है

C = कम्प्यूटेटर सैगमेंट की कुल संख्या

p = पोलों की संख्या

m = वाइंडिंग का प्लैक्स

कम्प्यूटेटर पिच Y_C औसत पिच के बराबर हो सकती है अर्थात्

$$Y_A \cdot Y_C = Y_A$$

परिणामी पिच फ्रंट पिच व बैक पिच के योग के बराबर होती है।

$$Y_R = Y_B + Y_F$$

- क्वायल बगल की संख्या का सम्बन्ध निम्न प्रकार से होना चाहिए

$$Z = P \times Y_A \pm 2 \text{ जहाँ } P \text{ पोलों की संख्या है।}$$

- सिम्प्लैक्स तरंग वाइंडिंग की स्थिति में समानान्तर पथों 'A' की संख्या केवल 2 होती है, चाहें पोलों की संख्या कुछ भी हो फिर भी फलक्स वाइंडिंग में गुणकों multiples की संख्या के अनुसार समानान्तर पथों की संख्या बढ़ती है।

जैसे $A = 2 \times \text{plex}$.

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए, केवल निर्धारित स्लॉट वाला आर्मचर ही तरंग वाइंडिंग के लिए कुण्डलित किया जा सकता है।

- इसमें दो ब्रुशों की आवश्यकता होती है परन्तु पोल अधिक उपयोग होने पर ब्रुशों की संख्या अधिक हो सकती है और इन्हें इस प्रकार सैट किया जाना चाहिए कि उन्हीं वायडिंग्स को लघु पथ करें जिन वायडिंग्स को उस समय फलक्स नहीं काट रही हों।

- ब्रुशों की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि ये 'm' सैगमेंट को स्पर्श कर सके जहाँ पर 'm' वाइंडिंग का प्लैक्स है।

गणना (Calculations): सिम्प्लैक्स वैव वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिचें और कम्प्यूटेटर सैगमेंट के साथ क्वायल के संयोजन के लिए निम्नलिखित गणनायें की जाती हैं।

उदाहरण

कम्प्यूटेटर सैगमेंट की संख्या	7 Nos.
स्लॉट की संख्या	7 Nos.
पोलों की संख्या	2 Nos.
वाइंडिंग के प्रकार	वैव

वाइंडिंग टेबल (Winding table)

1 कुण्डलियों की संख्या = कम्प्यूटेटर सैगमेंट की संख्या

$$\text{सैगमेंट} = 7 \text{ क्वायल}$$

2 चालकों की संख्या या क्वायल साइडों की संख्या

$$= \text{कुण्डलियों की संख्या} \times 2 = 7 \times 2 = 14 \text{ कुण्डलियां}$$

$$3 \text{ पोल पिच } Y_P = \frac{\text{स्लॉट की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ स्लॉट}$$

(3 स्लॉट लगभग)

$$Y_P = \frac{\text{चालकों की संख्या}}{\text{पोल की संख्या}} = \frac{14}{2} = 7 \text{ चालक}$$

4 चालक/स्लॉट की संख्या = $14/7 = 2$ चालक/स्लॉट

अतः वाइंडिंग दोहरी परत वाली है।

$$5 \text{ औसत पिच } Y_A = \frac{Z \pm 2}{P}$$

$$= \frac{14 + 2}{2} = 16/2 = 8 \text{ (प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए)}$$

$$= \frac{14 - 2}{2} = 12/2 = 6 \text{ (रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए)}$$

$$\text{अतः } Y_A = Y_C = 8 \text{ or } 6.$$

6 वृद्धिशील (progressive) वाइंडिंग के लिए $Y_A = 8$ लेने पर

$$2Y_A = 2 \times 8 = 16 = Y_B + Y_F$$

$$Y_B - Y_F = 2$$

$$Y_B + Y_F = 16.$$

$$\text{अतः बैक पिच } Y_B = 9 \text{ और फ्रंट पिच } Y_F = 7.$$

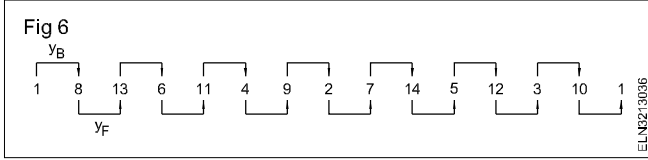
प्रतिगामी (retrogressive) वाइंडिंग के लिए $Y_A = 6$ लेने पर हमारे पास है

$$2Y_A = 2 \times 6 = 12 = Y_B + Y_F$$

$$Y_B - Y_F = 12.$$

अतः बैक पिच $Y_B = 7$ और फ्रंट पिच $Y_F = 5$ प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए

प्रतिगामी retrogressive तरंग वाइंडिंग के लिए चालकों का वाइंडिंग अनुक्रम Fig 6 में दिखाया गया है।



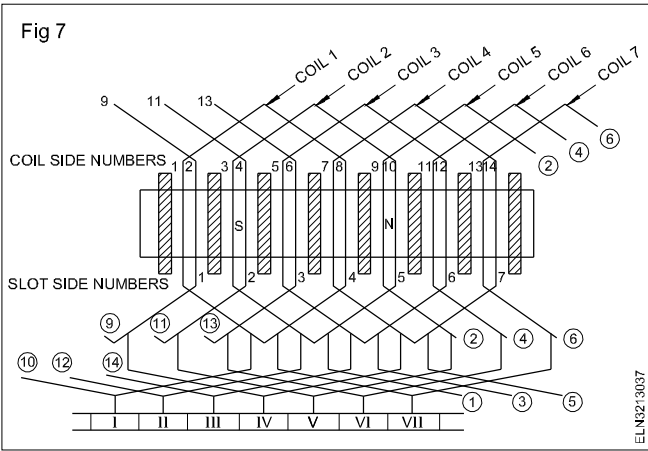
$Y_B = 7, Y_F = 5.$

वाइडिंग तालिका

क्वाथल	चालक		स्लॉट		कम्प्यूटेटर सेगमेन्ट	
	से	तक	से	तक	से	तक
1	1	8	1	4	I	VII
2	13	6	7	3	VII	VI
3	11	4	6	2	VI	V
4	9	2	5	1	V	IV
5	7	14	4	7	IV	III
6	5	12	3	6	III	II
7	3	10	2	5	II	I

14 चालक, 2 पोल, 7 स्लॉट, 7 सैगमेंट, सिम्लैक्स, दोहरी परत तरंग वाइडिंग का विकसित वाइडिंग आरेख

क्वायल संयोजन सहित विकसित आरेख (Development diagram with coil connection) : कुण्डलियों की सम्बन्धित स्लॉट में व्यवस्था और उनके सेगमेंट के साथ संयोजन Fig 7 में दिखाये गये हैं।



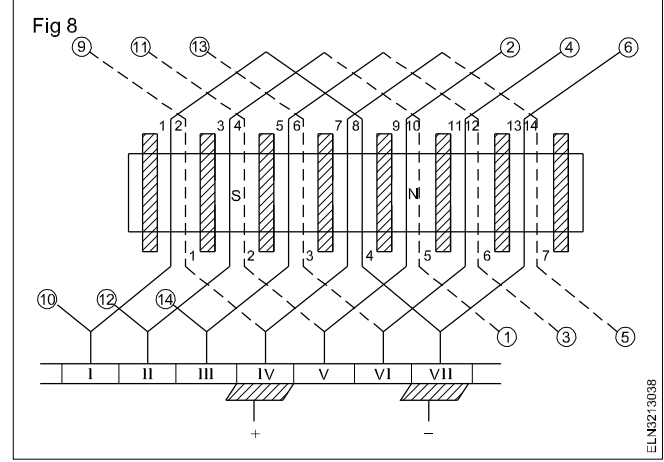
चालकों के साथ विकसित आरेख (Development diagram with conductors) : खाँचों में आर्मेचर चालकों और उनके कम्प्यूटेटर सैगमेंट के साथ संयोजनों की व्यवस्था Fig 8 में दिखाई गई है।

आर्मेचर को रि-वाइडिंग के लिए तैयार करना (Preparation of armature for rewinding)

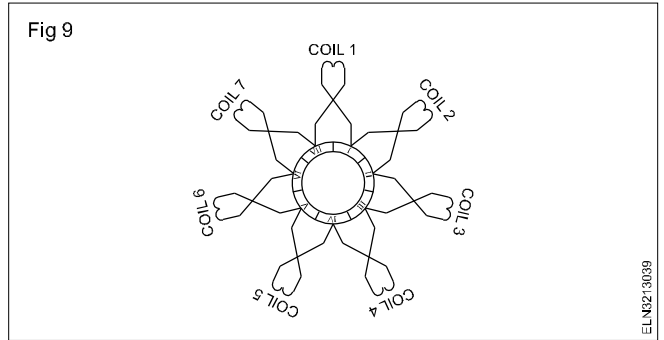
उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- खाँचों के प्रकार और उनसे सम्बन्धित लाभ और उनके उपयोग का वर्णन करना
- आर्मेचर में इन्सुलेशन की योजना स्पष्ट करना
- पुनः वाइडिंग से पहले कम्प्यूटेटर की जाँच की आवश्यकता को बताना।

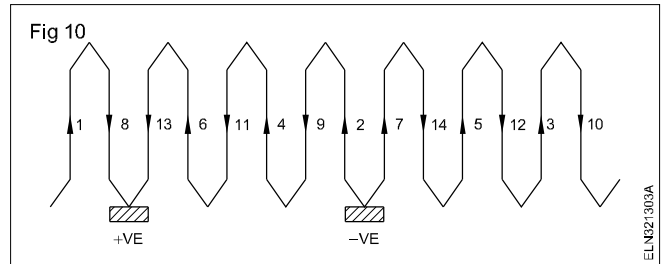
खाँचे (Slots) : आर्मेचर की लेमिनेटेड क्रोड में खाँचे इसलिए बनाये जाते हैं कि इनमें आर्मेचर चालकों को उपयुक्त स्थिति में रखा जा सके।



रिंग आरेख (Ring diagram) : एक 2-पोल आर्मेचर की स्थिति में तरंग वाइडिंग का रिंग आरेख, लैप वाइडिंग जैसा ही दिखाई देता है, परन्तु क्वायल के सिरे Fig 9 में दिखाये अनुसार संयोजित किये जाते हैं।

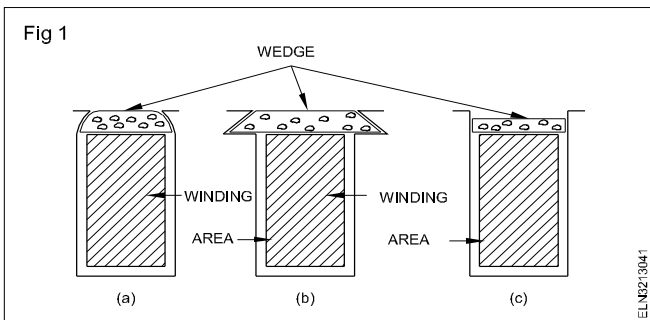


अनुक्रम आरेख (Sequence diagram) : यह आरेख (Fig 10) मुख्यतः क्वायल बगलों (चालकों) में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसी से ब्रुशों की स्थिति ज्ञात की जाती है। कृपया नोट करें ब्रुशों को 3 कम्प्यूटेटर सैगमेंट की दूरी पर रखा गया है अर्थात् 180° ज्यामिति से कम (लगभग 155°)।

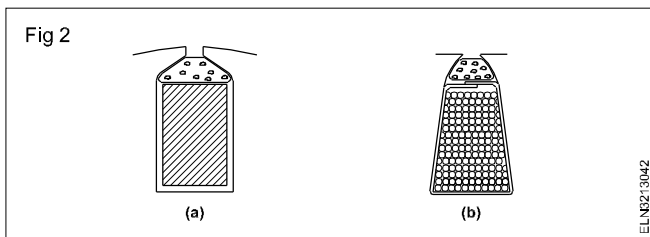


- खुले प्रकार (Open type)
- अर्ध-खुले प्रकार (Semi-enclosed type)
- बंद प्रकार (Closed type)

खुले प्रकार के खाँचे (Open type slots) : मध्यम व उच्च वोल्टता वाली मशीनों में खुले प्रकार के खाँचे प्रयोग किये जाते हैं। पुनः वाइडिंग के बाद (Wedges) को अन्दर रखने के लिए खाँचों को ऊपरी सिरों से मामूली रूप से टेपर (tapered) किया जाता है, जैसा कि Fig 1a, b व c में दिखाया गया है। फर्मे पर बनी क्वायल को पहले से इन्सुलेट करके खाँचों में डाला जाता है। खाँचों से कुण्डलियों को बाहर आने से रोकने के लिए, आर्मेचर की परिधि पर शैलो चैनल (shallow channel) लगा कर स्टील तारों से बांधा जाता है। इस प्रकार के आर्मेचर में, अच्छी शीतलन सुविधा प्रदान करने के लिए, खाँचों के नीचे वायु वाहिनियाँ (ventilating ducts) बनाई जाती हैं।

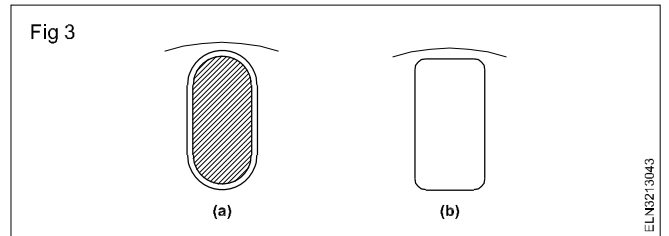


अर्ध-खुले प्रकार के खाँचे (Semi-enclosed type slots) : अर्ध-खुले प्रकार के खाँचे निम्न व मध्यम वोल्टता वाली मशीनों में उपयोग किये जाते हैं। इस प्रकार के आर्मेचर में खाँचे, परिधि की ओर टेपर किये हुए होते हैं अर्थात् दाँतों की ओर खाँचों का खुला भाग, आधार की अपेक्षा कम होता है जैसा कि Fig 2a&b में दिखाया गया है। इसलिए खुले प्रकार के खाँचों से प्रेरकत्व कम होता है। इससे आगे दाँतों में छोटी (Wedges) लगी होने के कारण क्वायल आसानी से खाँचों से बाहर नहीं आ सकती। वाइडिंग प्रक्रिया के दौरान खाँचों में क्वायल एक साथ न डाल कर, चालकों को एक-एक करके खाँचों में डाला जाता है। छड़ या पत्ती नुमा चालकों की वाइडिंग की स्थिति में, इनको साइड वे (sideways) की तरफ धकेला जाता है और ओवर हैन्ग की आवश्यकता अनुसार इनको आकार दे दिया जाता है।



बन्द प्रकार के खाँचे (Closed type slots): बन्द प्रकार के खाँचे AC मशीनों के रोटरो में और उच्च स्पीड वाले प्रत्यावर्तकों alternators में उपयोग किये जाते हैं। इस प्रकार के आर्मेचर में खाँचे पूर्ण बन्द प्रकार के होते हैं जैसा कि Fig 3a & b में दिखाया गया है।

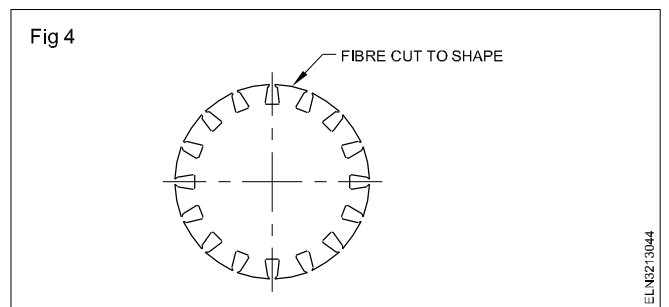
परिधि की ओर से चालकों को डालने का कोई खुला भाग नहीं होता है। इसलिए, चालकों को खाँचों में धकेला जाता है। इस प्रकार के खाँचों वाली क्रोड को प्रतिष्टम्भ (reluctance) उपरोक्त दो प्रकार के खाँचों वाली क्रोड से कम होता है, और इसलिए दक्षता उच्च होती है।



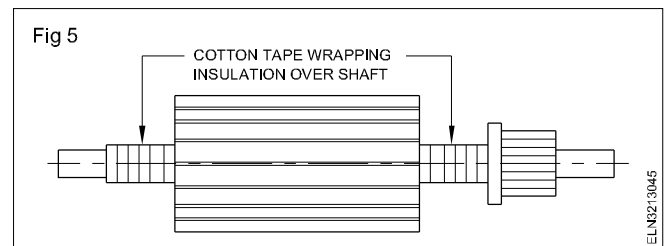
आर्मेचर के लिए इन्सुलेशन योजना (Insulation scheme for armature)

आर्मेचर वाइडिंग के लिए निम्नलिखित इन्सुलेशन योजना की आवश्यकता होती है।

आर्मेचर क्रोड इन्सुलेशन (Armature core insulation) : आर्मेचर स्टैम्पिंग के आकार का फाईबर या इन्सुलेशन पेपर काट कर आर्मेचर क्रोड के दोनों सिरों पर चढ़ा दिया जाता है। (Fig 4)



शाफ्ट इन्सुलेशन (Shaft insulation): आर्मेचर के दोनों तरफ शाफ्ट का जो हिस्सा निकला हुआ होता है उसे इन्सुलेट करना आवश्यक होता है। जिसे स्थान पर आर्मेचर की शाफ्ट पर ओवर हैन्ग निकलते हैं उस भाग को सूती या फाईबर ग्लास टेप से लपेटा जाता है। शाफ्ट पर टैपिंग की परतें ओवर हैन्ग के निकले भागों पर निर्भर करती हैं। (Fig 5)

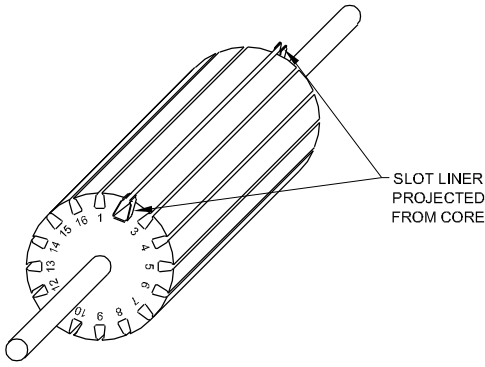


खाँचे का इन्सुलेशन (Slot insulation)

स्लॉट लाइनर (Slot liner) : यह वह इन्सुलेशन की शीट (sheet) होती है जो स्लॉट के नाप के अनुसार अन्दरूनी भाग के दोनों सिरों से बाहर निकली हुई होती है। (Fig 6)

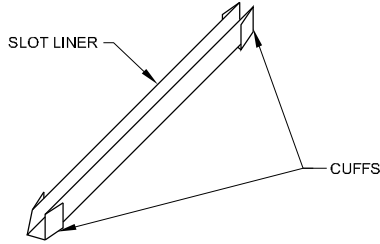
कफिंग (Cuffing) : खाँचों में से लाइनर को सरकने से रोकने के लिए, खाँचे के लाइनर को खाँचों के दोनों किनारों पर मोड़ दिया जाता है, कुछ प्रयोगों में ऐसा करना पड़ता है। (Fig 7) में लाइनर को कफ किया हुआ दिखाया गया है।

Fig 6



ELN3213046

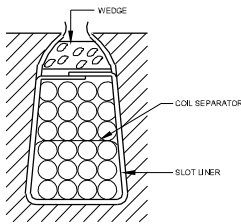
Fig 7



ELN3213047

क्वायल पृथक्कारी (Coil separator) : जब मल्टी-लेयर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तो वाइंडिंग की प्रत्येक परत को इन्सुलेट किया जाता है, उस समय क्वायल पृथक्कारी (Separator) उपयोग किये जाते हैं। ये दोनों तरफ बढे हुए होने चाहिए। (Fig 8)

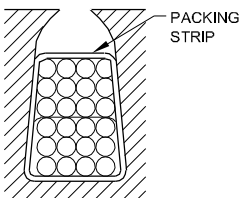
Fig 8



ELN3213048

पैकिंग स्ट्रिप (Packing strip) : स्लॉट लाइनर व wedge के बीच जो मोटा इन्सुलेशन पेपर उपयोग किया जाता है, वह पैकिंग स्ट्रिप कहलाती है। यह आर्मेचर क्रोड के दोनों सिरों से कुछ आगे बढी हुई होनी चाहिए। (Fig 9)

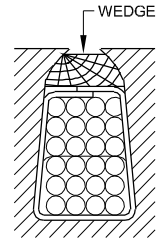
Fig 9



ELN3213049

पच्चर (Wedge) : खाँचों से चालकों को बाहर की ओर निकलने से रोकने के लिए जो एक ठोस इन्सुलेशन टुकड़ा जैसा बंद या फाइबर का उपयोग किया जाता है वह wedge कहलाता है। यह खाँचे में कसा हुआ (tightly) होना चाहिए। (Fig 10)

Fig 10



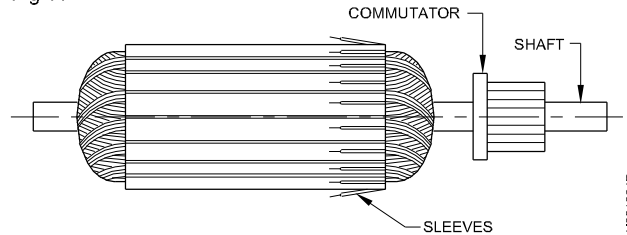
ELN321304A

क्वायल इन्सुलेशन (Coil insulation) : कुछ अनुप्रयोगों में क्वायल साइड का जो भाग स्लॉट के अन्दर आता है, को सूती टैप या फाइबर ग्लास टैप से लपेटा जाता है। इस प्रकार के इन्सुलेशन को क्वायल इन्सुलेशन कहते हैं।

ओवरहैन्ग इन्सुलेशन (Overhang insulation) : वाइंडिंग का जो भाग खाँचों से बाहर लटका रहता है वह ओवरहैन्ग कहलाता है, इस भाग को नम्य इन्सुलेशन शीट जैसे फाइबर ग्लास कपड़ा से इन्सुलेट किया जाता है। इस भाग में विभिन्न समूहों को एक दूसरे से सम्पर्क में आने से रोकने के लिए जो इन्सुलेशन उपयोग किया जाता है वह ओवरहैन्ग इन्सुलेशन कहलाता है।

लीड इन्सुलेशन (Lead insulation) : आर्मेचर चालकों के जो सिरे स्लिवों (sleeves) द्वारा इन्सुलेट किये जाते हैं, वह लीड इन्सुलेशन कहलाता है। कम्प्यूटर सेगमेंट के साथ सोल्डर करने से पूर्व जैसे एम्पायर या फाइबर ग्लास स्लिव लीड इन्सुलेशन का कार्य करते हैं। (Fig 11)

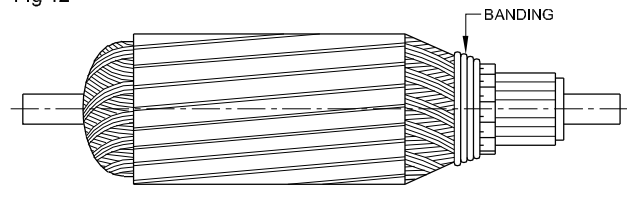
Fig 11



ELN321304B

बन्धक इन्सुलेशन (Banding insulation) : छोटे आर्मेचर की स्थिति में आर्मेचर वाइंडिंग के ओवर हैन्ग सूती, टेरीलीन धागे से बांध दिये जाते हैं। बड़े DC आर्मेचरों में ओवर हैन्ग को इन्सुलेटिड शीट से इन्सुलेट करके स्टील की तारों (banding) से बांधा जाता है। (Fig 12)

Fig 12

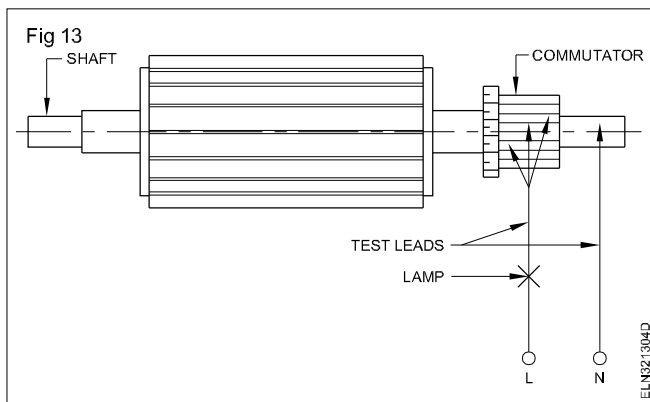


ELN321304C

वार्निशिंग (Varnishing) : आर्मेचर वाइंडिंग की संसेचन (impregnation) करने के लिए बेकिंग वार्निश उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया वार्निशिंग कहलाती है।

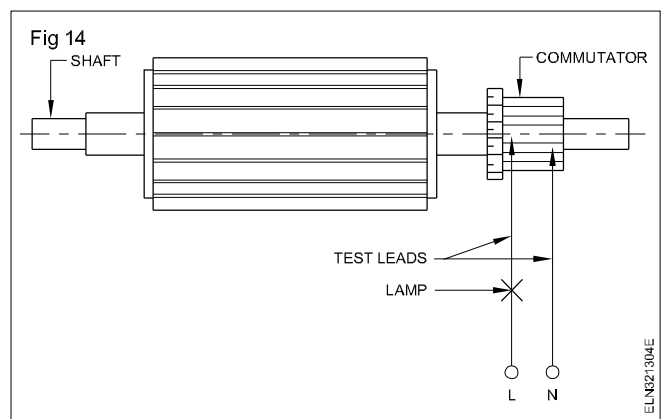
वाइडिंग से पूर्व कम्यूटेटर का परीक्षण (Testing of the commutator before winding) : आर्मेचर की वाइडिंग करने से पूर्व, कम्यूटेटर का परीक्षण करना एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा करने से कम्यूटेटर के खराब होने की अवस्था में मरम्मत करने में मदद मिलती है। कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर बार का अर्थ होने और बारों में लघुपथ (Short circuit) होने की स्थिति में टेस्ट किया जाता है। यदि कम्यूटेटर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है और सैग्मेन्ट बाहर निकल चुके हैं तो कम्यूटेटर को नये से बदल देना चाहिए।

भूसम्पर्कित कम्यूटेटर का परीक्षण (Test for grounded commutator): जब कम्यूटेटर की एक या अधिक छड़ें (bars) कम्यूटेटर की लोह क्रोड या शाफ्ट के साथ छू जाये, तो कम्यूटेटर भूसम्पर्कित कहलाता है। इसे Fig 13 में दिखाये अनुसार टेस्ट लैम्प से टेस्ट किया जाता है। टेस्ट लैम्प की एक लीड आर्मेचर की शाफ्ट के साथ स्थायी रूप से स्पर्श करें। टेस्ट लैम्प की दूसरी लीड को कम्यूटेटर बार पर स्पर्श करें। यदि कम्यूटेटर भू सम्पर्कित नहीं होगा तो लैम्प जलना नहीं चाहिए। भू और छड़ के बीच कोई चिंगारी



या आर्क arc नहीं होनी चाहिए। अगले कम्यूटेटर छड़ (bar) पर टेस्ट लीड को रखकर इसी प्रकार से टेस्ट करें। इसी प्रकार सभी छड़ों (bars) को अलग-अलग से टेस्ट करें। यदि किसी बार से स्पर्श करने पर टेस्ट लैम्प जलता है तो वह भार भू सम्पर्कित है।

लघु पथित कम्यूटेटर के लिए परीक्षण (Test for shorted commutator): यह टेस्ट जो कि Fig 14 में दिखाया गया है छड़ों के बीच अभ्रक में हुए दोष को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। टेस्ट लीड का एक सिरा एक कम्यूटेटर छड़ के साथ सम्पर्क करें और दूसरी लीड को समीप वाली छड़ के साथ सम्पर्क करायें। टेस्ट लैम्प में कोई प्रकाश नहीं दिखना चाहिए। यदि प्रकाश दिखता है तो टेस्ट लीड से सम्पर्क किये गये छड़ों के बीच लघु पथन (Short circuit) है। अब प्रत्येक बार पास-पास वाली छड़ों के बीच यह टेस्ट करते हुए आगे चलते रहें। यह टेस्ट लगातार करें जब तक कि सभी छड़ों के बीच परीक्षण न हो जायें।



मिक्सर/लिक्विडाइजर का पुनः वाइडिंग (Rewinding of mixer/liquidizer)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- मिक्सर/लिक्विडाइजर में प्रयुक्त वाइडिंग के प्रकार का वर्णन करना
- कुण्डलियों का लूप के साथ और लूप रहित संयोजन का स्पष्ट करना
- आर्मेचर की पुनः वाइडिंग (rewinding) के लिए आवश्यक आंकड़ें (data) एकत्रित करने की पद्धति बताना
- 'लीड स्विंग' ('lead swing') पारिभाषिक शब्द स्पष्ट करना
- आर्मेचर वाइडिंग की विधि का वर्णन करना
- आर्मेचर का सन्तुलन करने की विधि का वर्णन करना।

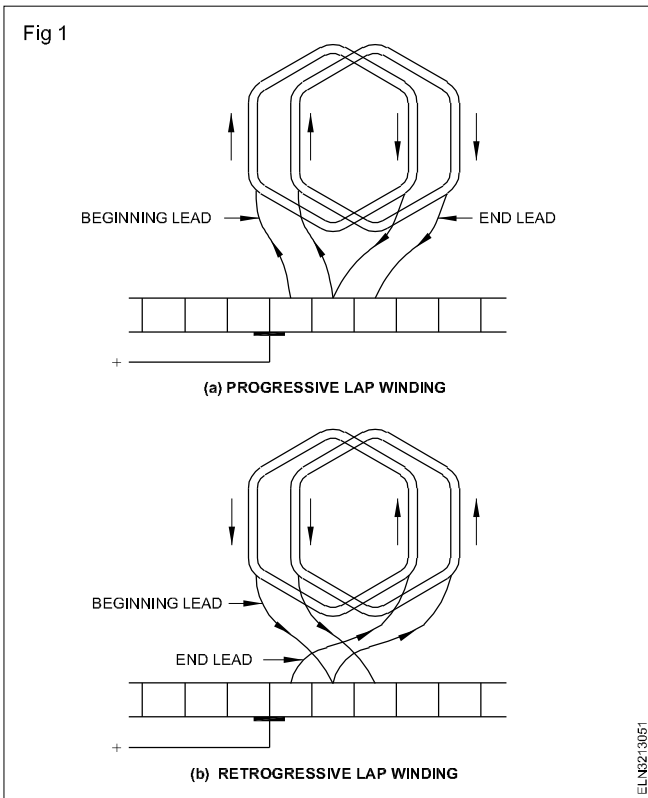
लगभग सभी घरेलू उपयोग में मिक्सर/लिक्विडाइजर यूनिवर्सल मोटरों का उपयोग करते हैं क्योंकि इन्हें उच्च स्पीड पर उच्च बलघूर्ण की आवश्यकता होती है। यद्यपि मौलिक डिजाइन समान रहता है, परन्तु क्षमता, स्लॉट की संख्या, सैग्मेन्ट, वाइडिंग तार का साईज, ब्रश ग्रेड और समय क्षमता इत्यादि में भिन्नता होती है।

जब मिक्सर/लिक्विडाइजर की पुनः वाइडिंग करनी हो तो डाटा लेने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि मूल रूप वाली वाइडिंग का प्रारूप बनाया जा सके। यहाँ तक कि वाइडिंग तार के व्यास में मामूली परिवर्तन करने से या टर्न की संख्या में परिवर्तन करने से, पुनः कुण्डलित किये गये मिश्रक की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः वाइडिंग तार, इन्सुलेशन पेपर, सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन का चयन करते समय बहुत

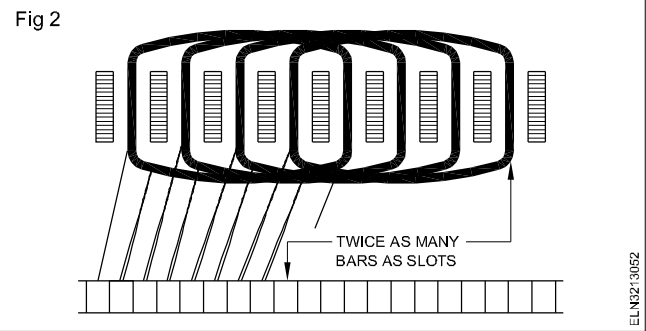
सावधानी रखनी चाहिए चूंकि आर्मेचर वाइडिंग में उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए नये सीखने वाले प्रथम प्रयास में असफल भी हो सकते हैं। यह अधिक कमाई करने वाला उच्च सम्भावनाओं वाला स्वरोजगार है, इसलिए इसमें पारंगत होने के लिए बार-बार प्रयास करें। परन्तु वाइडिंग में प्रत्येक बार असफल होने पर, दोष की जाँच करें और उस गलती को पुनः न दोहरायें।

पुनः वाइडिंग के लिए आवश्यक डाटा एकत्रित करने से पहले, प्रशिक्षणार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह मिश्रक/लिक्विडाइजर और उनके अन्य प्रकार के बारे में व वाइडिंग की प्रकार के बारे में पूर्ण परिचित हो। इस सूचना पत्र के पूर्व के भाग में आर्मेचर वाइडिंग की प्रकार का वर्णन किया जा चुका है। सामान्यतः सिम्पलेक्स लैप वाइडिंग को लूप के साथ मिश्रक/लिक्विडाइजर

में उपयोग किया जाता है। Fig 1 (a) और (b) में दिखाये अनुसार वाइडिंग वृद्धिशील (progressive) या प्रतिगामी (Retrogressive) हो सकती है।



लूप के साथ लैप वाइडिंग (Lap winding with loops) : प्रत्येक स्लॉट में दो कुण्डलियों की एक लैप वाइडिंग जो कि मिश्रक/लिक्विडाइजर में सामान्यतः पाई जाती है, को Fig 2 में दिखाया गया है। इस स्थिति में एक 12 स्लॉट, 24 कुण्डलियों और 24 सैग्मेन्ट एक आर्मेचर है। इसमें कम्प्यूटेटर सैग्मेन्ट की संख्या स्लॉट की संख्या से दो गुनी होनी चाहिए। जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है एक लूप छोटा रखा गया है और उससे आगे वाला बड़ा, ताकि सैग्मेन्ट के साथ लीड को उचित अनुक्रम में सोल्डर किया जा सके।



लैप वाइडिंग प्रत्येक स्लॉट में तीन कुण्डलियों के साथ भी हो सकती है। तब कम्प्यूटेटर सैग्मेन्ट की संख्या स्लॉट की संख्या से तीन गुणा होनी चाहिए।

लूप के बिना लैप वाइडिंग (Lap winding without loops) : इस प्रकार की लैप वाइडिंग में प्रत्येक वाइडिंग स्वतन्त्र रूप से कुण्डलित की जाती है और क्वायल के दो सिरे बाहर निकले होते हैं। तब क्वायल के अन्त सिरे उचित क्रमानुसार सैग्मेन्ट के साथ जोड़े जाने चाहिए।

मिक्सर की पुनः वाइडिंग के लिए आंकड़े एकत्रित करना (Collection of data for rewinding a mixer) : जब एक यूनिवर्सल मोटर का आर्मेचर व फिल्ड की पुनः वाइडिंग करनी हो तो वाइडिंग को छिलते (stripping) समय पर्याप्त सूचना आवश्यक रूप से एकत्रित कर लेनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षणार्थी इसे इसके मूल रूप में एक दम सही पुनः वाइडिंग करने के योग्य हो सके। प्रारम्भिक तौर के रूप में हमें नेम-प्लेट का विवरण लेना चाहिए और यह उदाहरण के रूप में Table 1 में दिया गया है।

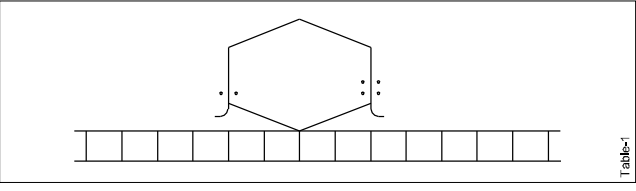
नेम प्लेट का विवरण लेने के पश्चात, मिक्सर को खोल दें और सावधानी पूर्वक वाइडिंग को छील (strip) दें। इस प्रक्रिया के दौरान Table 2 में दर्शाये अनुसार सूचना प्राप्त करके डाटा शीट को भरें।

टेबल 1

नाम पट्टी विवरण

Make	:	_____	Type	:	_____	Code No	:	_____
KW	:	_____	Volts	:	_____	Amps	:	_____
No. of poles	:	_____	Hertz	:	_____	r.p.m	:	_____
Frame	:	_____	Model	:	_____			

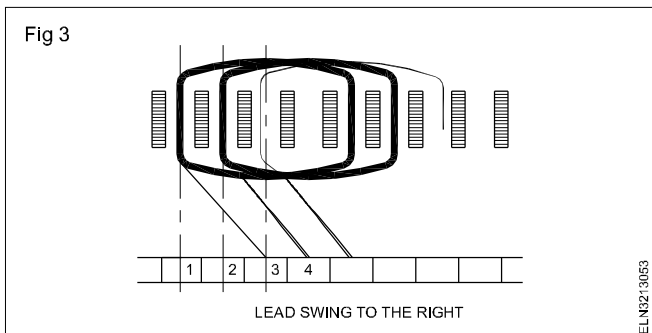
Table 2

	Size of wire	Turns	Insulation	Connection
STATOR				
	Size of wire	No. of turns	Coil pitch	Coils/Slots
ROTOR			Draw the end connection and show the lead swing. 	
	No. of slots	Bars		
Details of lead swing Centre of slots to	Centre of bars Centre of mica			
Lap	Commutator pitch	Wave		

लीड स्विंग (Lead swing) : जैसा कि मशीन को एक विशेष अवस्था में कम्प्यूटर की परिधि पर बुशों को रख कर डिजाइन किया जाता है, वाइंडिंग के सिरों के कम्प्यूटर सैग्मेन्ट के साथ संयोजन एक निश्चित स्थिति पर किये जाते हैं जो कि पुनः वाइंडिंग के समय बदलने नहीं चाहिए ताकि दोष मुक्त समस्या मुक्त प्रचालन होता रहे। वाइंडिंग की लीड की विशेष सैग्मेन्ट के साथ स्थिति को लीड स्विंग कहते हैं।

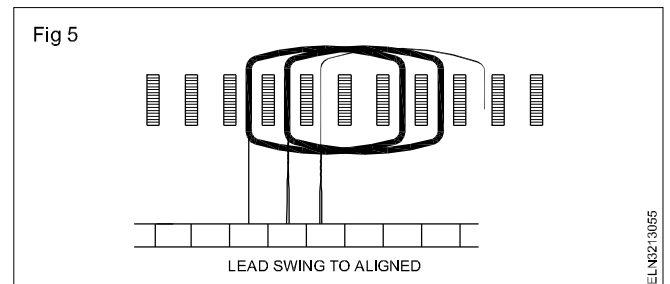
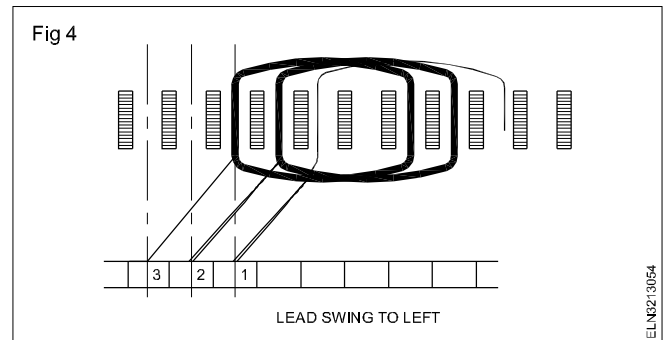
एक आर्मेचर की वाइंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि वाइंडिंग की लीड को उचित कम्प्यूटर सैग्मेन्ट के साथ रखा जाये। मूल स्थिति पर निर्भर करते हुए क्वायल के सिरों (Leads) को कम्प्यूटर छडों में, तीन विभिन्न स्थितियों में से एक स्थिति पर रखना चाहिए। यदि कम्प्यूटर के सिरों की तरफ से आर्मेचर के एक स्लॉट को देखा जाये तो स्लॉट के दांयी तरह से लीड कम्प्यूटर की ओर स्विंग करनी चाहिए जैसा कि Fig 3 में दिखाई दे रहा है और Fig 4 में यह बाईं तरफ दिख रही है और Fig 5 में यह कम्प्यूटर खण्डों के साथ एक सीध में (aligned) है। कम्प्यूटर में लीड की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि उपयोग की जाती है।

एक खॉचे के केन्द्र से एक डोरी या धागे को खींचें। यह ध्यान दें कि क्या यह कम्प्यूटर खण्ड की सीध में है या खण्डों के बीच अश्रक की सीध में है। यदि डाटा (data) के अनुसार वाइंडिंग की लीड दांयी तरफतीन खण्डों तक झुकती है तो प्रथम क्वायल की लीड को दांयी तरफतीन खण्ड आगे रखें, स्लॉट संख्या 1 के सामने वाला बार (Segment) से गिनती शुरू करें। दूसरी लीड को आगे इसी दिशा में क्रम से जोड़ते जायें जैसा कि fig 3 में दिखाया गया है। यदि स्लॉट का केन्द्र अश्रक की सीध में (in line) है, तो अश्रक की दांयी तरफ वाली छड़ bar को संख्या 1 मानें।



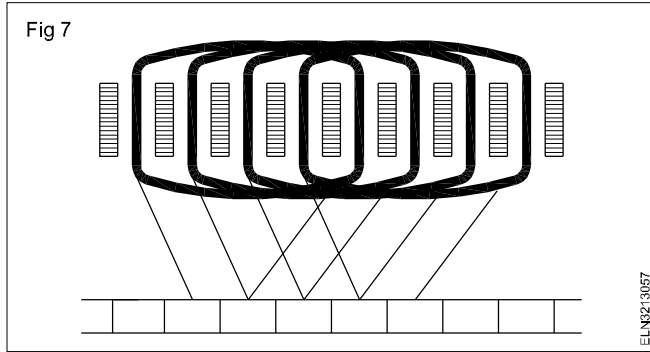
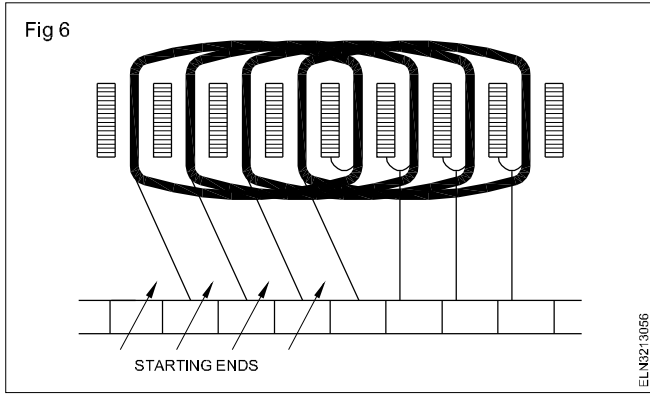
प्रति स्लॉट एकल या दोहरी क्वायल वाइंडिंग की विधि (Method of winding single or double coil per slot)

प्रति स्लॉट एक क्वायल के साथ आर्मेचर (Armature with one coil per slot) : प्रति स्लॉट एक क्वायल रखते हुए एक आर्मेचर में वाइंडिंग और संयोजन करने की विधि निम्न प्रकार है:



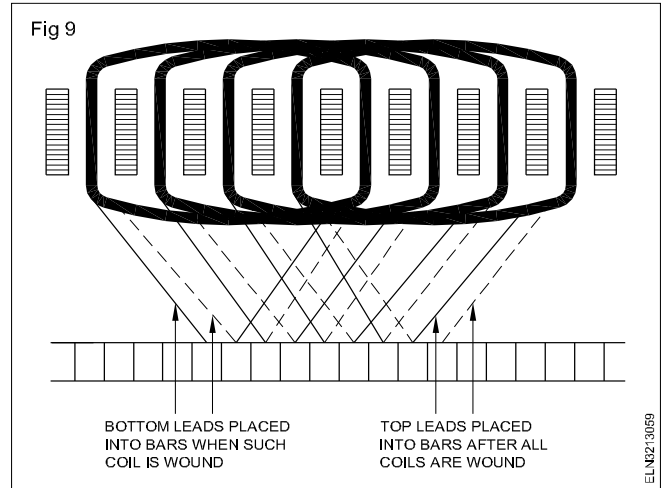
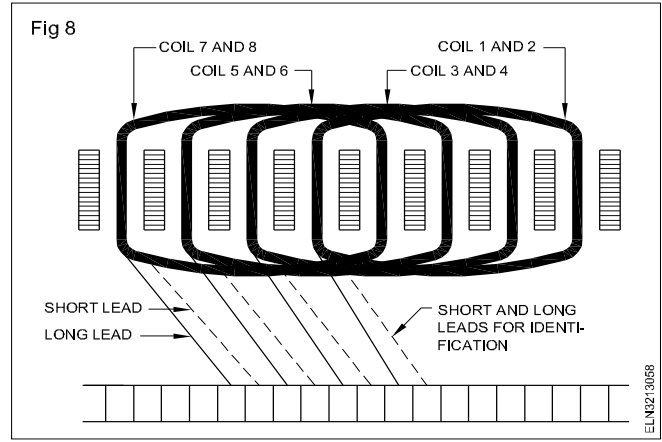
किसी भी स्लॉट से शुरू करें और उचित पिच के अनुसार स्लॉट में एक क्वायल को पूर्ण रूप से लपेटें। लीड स्विंग के अनुसार क्वायल 1 के शुरू के सिरे को उचित कम्प्यूटर बार पर रखें और वाइंडिंग के अन्त वाले सिरे का स्वतन्त्र छोड़ दें, जिसे आर्मेचर के पूरी तरह से वाइंडिंग होने के बाद जोड़ा जा सके जैसा कि Fig 6 में दिखाया गया है।

सभी अन्त वाली लीड को मुक्त छोड़ते हुए पूरे आर्मेचर को इसी प्रकार से लपेटें करें सारी क्वायल वाइण्ड होने के बाद, सभी ऊपरी या अन्त वाले सिरों को उसी क्वायल के प्रारम्भ या नीचे वाले सिरों के साथ निकटवर्ती खण्डों के साथ जोड़ना शुरू करें जिससे एक सिम्पलेक्स लैप वाइंडिंग बन सके जैसा कि Fig 7 में दिख रहा है।



दो कुण्डलियाँ प्रति स्लॉट के साथ आर्मेचर (Armature with two coils per slot): एक क्वायल प्रति स्लॉट की अपेक्षा दो क्वायल प्रति स्लॉट वाला सिरम्लैक्स लैप वाइण्ड आर्मेचर अधिक प्रचलित है। इस प्रकार के आर्मेचर को कुण्डलित करने की विधि निम्न प्रकार से है:

दो तारों के साथ वाइडिंग करना प्रारम्भ करें और लिये गये डाटा के अनुसार शुरू की लीड को कम्प्यूटेटर छड़ों में रखें। जब उचित संख्या की टर्न खाँचों में वाइण्ड हो चुकी हों तब तारों को काट दें और अन्त के सिरों को खुला छोड़ दें। कम्प्यूटेटर सिरों की तरफ से देखने पर अगली क्वायल को पहली क्वायल से एक स्लॉट बाई तरफ से प्रारम्भ करें। (जब कुण्डलियाँ बाई तरफ आगे बढ़ती है, तो वाइडिंग बाई हाथ की और जब दांयी ओर बढ़ती है, तो वाइडिंग दांये हाथ की वाइडिंग कहलाती है) सभी वाइडिंग्स के वाइण्ड होने तक इसी विधि का अनुपालन करें (Fig 8) तब ऊपरी या अन्त सिरों को कम्प्यूटेटर छड़ों में उचित क्रमानुसार रखें। यह Fig 9 में दिखाई गई है।



लीड की पहचान के लिए विभिन्न रंग की स्लिव उपयोग की जाती है। प्रथम क्वायल के शुरू के सिरों और अन्त के सिरों के लिए एक प्रकार का रंग प्रयोग किया जाता है और उसी स्लॉट में दूसरी क्वायल के लिए अलग रंग, तीसरी क्वायल के लिए प्रथम क्वायल वाला रंग उपयोग किया जाता है और आगे उसी प्रकार चलते रहें। प्रथम ऊपरी लीड को टेस्ट करने की आवश्यकता होगी और अन्य सभी की पहचान के लिए रंग करना होगा। एक ही स्लॉट में दो क्वायल्स की पहचान करने के लिए एक ही लीड छोटी व दूसरी क्वायल की लीड बड़ी रख कर भी दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है ताकि क्वायल को उचित प्रकार से जोड़ा जा सके।

आर्मेचर की पुनः वाइडिंग व सन्तुलन करने की विधि (Method of rewinding and balancing the armature)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

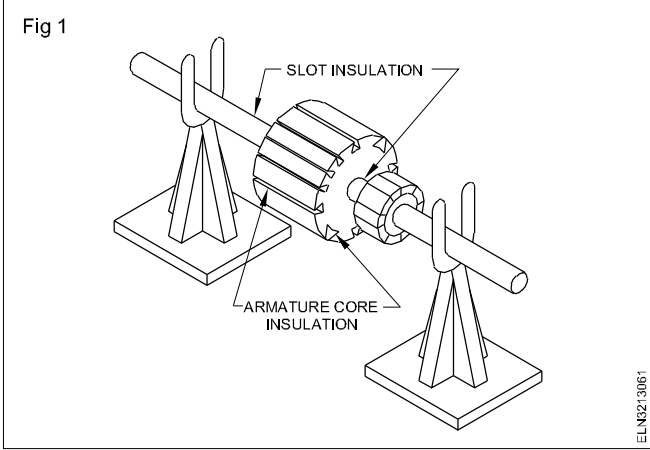
- एक DC आर्मेचर के रि-वाइडिंग करने की विधि स्पष्ट करना
- वाइडिंग के सिरों को कम्प्यूटेटर राईज़र (raisers) के साथ सोल्डरिंग/ब्रेजिंग/हाट स्टैकिंग करने की विधि स्पष्ट करना
- बन्धक (banding) की आवश्यकता और बन्धक बनाने की विधि स्पष्ट करना
- आर्मेचर को सन्तुलन करने की आवश्यकता और सन्तुलन करने की विधि बताना।

आर्मेचर वाइडिंग की विधि (Method of winding the armature):

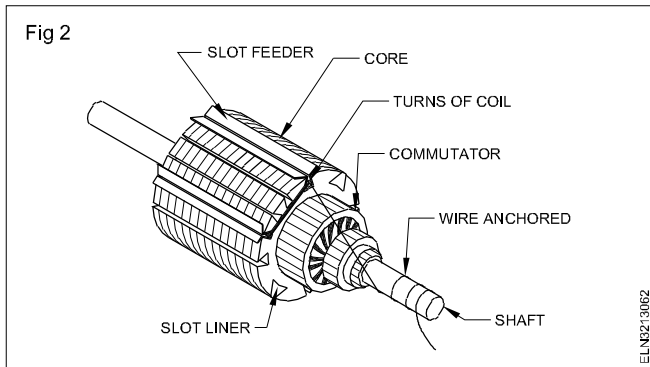
आर्मेचर की वाइडिंग शुरू करने की लिए एक आर्मेचर को Fig 1 की तरह वाइडिंग स्टैंड (Winding stand) पर रखा जाता है। तब उसके बाद डाटा से ली गई इन्सुलेशन योजना अनुसार शाफ्ट, आर्मेचर क्रोड और खाँचों को इन्सुलेट किया जाता है।

वाइडिंग विधियाँ (Winding methods) : आर्मेचर को कुण्डलित करने की दो विधियाँ हैं।

- हस्त वाइडिंग
- फार्म द्वारा वाइडिंग



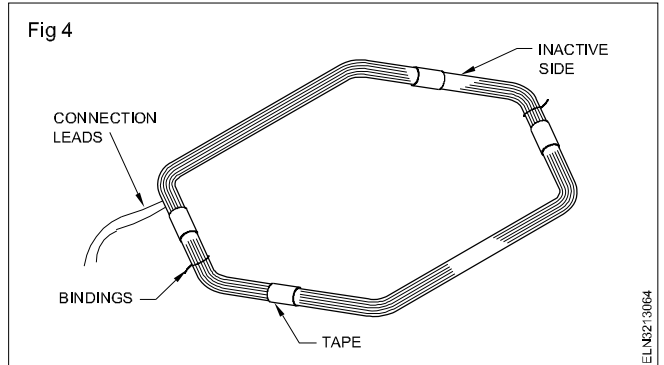
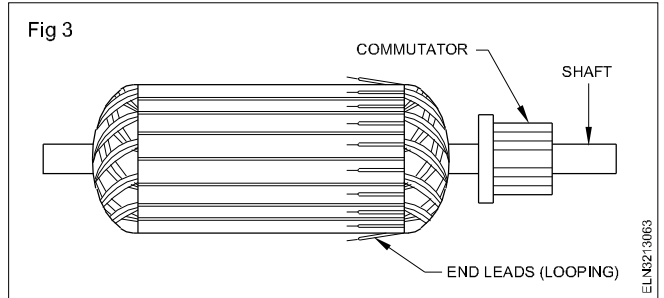
हस्त वाइडिंग (Hand winding) : हस्त वाइडिंग के लिए क्वायल, पिच दूरी अनुसार दो निर्धारित खाँचों में चार स्लॉट फीडर (slot feeders) रखे जाते हैं, जैसा कि Fig 2 में स्लॉट संख्या 1 से स्लॉट संख्या 4 में। तार में पर्याप्त तनाव बनाये रखा जाता है जिससे वाइडिंग, बिना तार टूटे कसी हुई कुण्डलित हो सके। प्रथम क्वायल के अन्त में और दूसरी क्वायल के प्रारम्भ में एक लूप बनाया जाता है। दूसरी क्वायल निर्धारित स्लॉट से शुरू की जाती है और क्वायल 1 तरह ही समान संख्या की टर्नों से इस क्वायल को कुण्डलित किया जाता है। क्वायल 2 का विस्तार, क्वायल 1 के बराबर लिया जाता है।



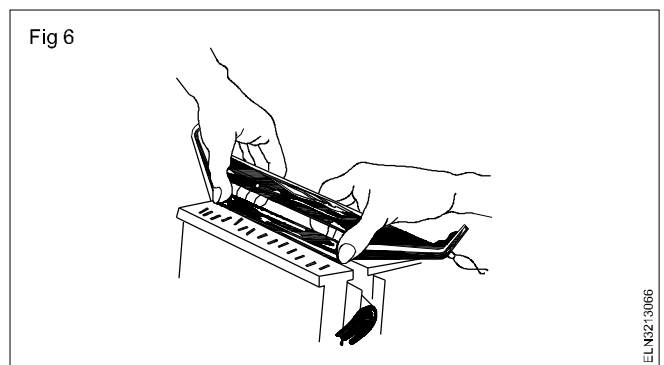
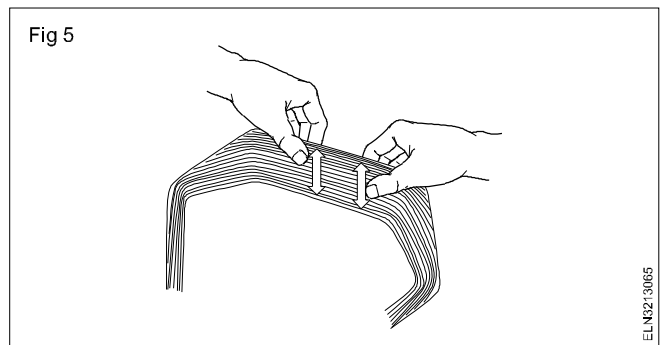
जब दूसरी क्वायल पूरी हो जाती है, फिर एक लूप बनाया जाता है और तब तीसरी क्वायल शुरू हो जाती है। इस तरीके से वाइडिंग को लगातार, तब तक करते हैं, जब तक कि सभी क्वायल्स, वाइण्ड न हो जायें। अन्तिम क्वायल का अन्तिम सिरा, प्रथम क्वायल के प्रथम सिर से जोड़ा जाता है। सम्पूर्ण आर्मेचर वाउण्ड होने के बाद, प्रत्येक स्लॉट में दो क्वायल साइड होती है जो कि दोहरी परत वाइडिंग होती है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी क्वायल्स की पिच व टर्नें बराबर हो। क्वायल्स के अन्त सिरों से निकले लूप Fig 3 की तरह दिखाई देंगे और ये कम्यूटेटर राईजर से जोड़े जायेंगे। सिम्पलेक्स लैप वाइडिंग के लिए, वाइडिंग के दौरान लूप बनाने की विधि का वर्णन यहाँ किया गया है। यह विधि छोटे आर्मेचरों के लिए प्रायः अपनाई जाती है। वेव वाइडिंग और मल्टीप्लैक्स वाइडिंग के लिए, राईजर से क्वायल के संयोजन करने के लिए वाइडिंग पैटर्न (pattern) को अपनाया जाता है।

फार्मा द्वारा वाइडिंग (Formed coil winding) : जैसा कि अभ्यास 1 में वर्णन किया जा चुका है, इस विधि में आर्मेचर वाइडिंग के नाम के अनुसार लकड़ी के फार्मा बनाये जाते हैं, जिस प्रकार की फिल्ड क्वायल के लिए बनाये जाते हैं। इस फार्मा पर कुल आर्मेचर पर आवश्यक क्वायल्स की संख्या के अनुसार क्वायल बना कर तैयार रखी जाती है।

क्वायल की निष्क्रिय भुजा (inactive side) को टैप से लपेटा जाता है और Fig 4 की तरह सूती धागे से बांध दिया जाता है।



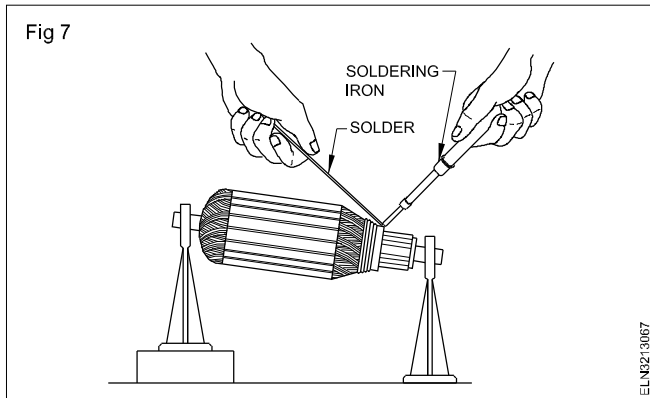
क्वायल की क्रियाशील भुजा को Fig 5 के अनुसार फैला दिया जाता है और आर्मेचर स्लॉट के क्रम अनुसार क्वायल साइड, स्लॉट में डाली जाती है, ये चालक एक-एक करके स्लॉट में डाले जाते हैं जैसा कि Fig 6 में दिखाया गया है। इसी प्रकार आर्मेचर की सभी क्वायल्स सम्बन्धित खाँचों में रख दी जाती है और क्वायल के अन्त सिरों के लूप बना दिये जाते हैं और फिर सम्बन्धित कम्यूटेटर सैग्मेन्टों के साथ सोल्डर कर दिया जाता है।



वाइडिंग सिरों के कम्यूटेटर सैगमेंट के साथ संयोजन (Connection of winding ends with the commutator segments) : आर्मेचर वाइडिंग के पश्चात, आर्मेचर चालकों के अन्त सिरे कम्यूटेटर राईजर की झीरी में रखे जाते हैं। (राईजर की झीरी अच्छी प्रकार साफ होनी चाहिए और यह चालकों की अच्छी प्रकार से पकड़ करने के लिए तैयार होनी चाहिए) इन चालकों पर से गन्दगी व इन्सुलेशन हटा कर अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिससे ये सुरक्षित रहे व इनका वैद्युत सम्पर्क अच्छा बना रहे। इसके बाद, चालकों के सिरे सम्बन्धित राईजर की झीरी में रखे जाते हैं और सोल्डर/ब्रेज्ड या हाट-स्टैकड (hot-stacked) किये जाते हैं।

सोल्डरिंग (Soldering) : सोल्डरिंग के लिए छोटे आर्मेचरों पर विद्युत आयरन और बड़े आर्मेचर पर गैस आयरन उपयोग किया जाता है। आयरन का साईज कम्यूटेटर के साईज पर निर्भर करता है। कम्यूटेटर के साथ सिरों को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन या टॉर्च उपयोग की जाती है।

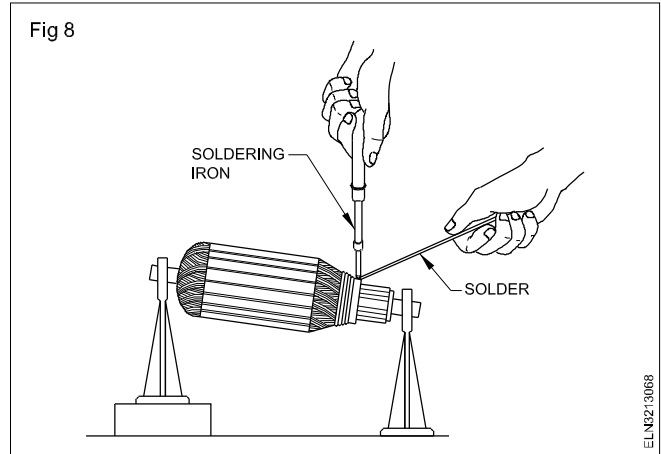
सोल्डरिंग की विधि निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम कम्यूटेटर राईजर की पहचान करके, जिन तारों को सोल्डर करना है उन पर सोल्डरिंग फलक्स लगाये। उसके बाद तारों को सम्बन्धित राईजर में रखें। इसके बाद Fig 7 के अनुसार सोल्डरिंग आयरन की टिप को कम्यूटेटर राईजर पर तब तक रखें जब तक कि आयरन की ऊष्मा कम्यूटेटर राईजर के फील्डफल पर स्थानान्तरित हो जाये। इस ऊष्मा का स्थानान्तरण तब पहचाना जाता है जब फलक्स में बुलबुले उत्पन्न होने लगें।



जब कम्यूटेटर राईजर पर्याप्त गर्म हो जाता है, कम्यूटेटर राईजर पर सोल्डर रखा जाता है और इसके ऊपर आयरन रखा जाता है और सोल्डर पिघल जाता है। सोल्डर को सिरों के चारों तरफ पूरी तरह से फैलने देना चाहिए। कम्यूटेटर के पीछे सोल्डर को बहने से रोकना चाहिए, अन्यथा इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसके लिए आर्मेचर का पिछला सिरा Fig 8 की तरह ऊंचा उठा देना चाहिए। सोल्डर को एक बार से दूसरी बार की तरफ बहने से रोकने के लिए आयरन को Fig 8 की तरह पकड़ा जाता है। सोल्डरिंग पूर्ण हो जाने के पश्चात फालतु फलक्स को साफ कर दिया जाता है।

ब्रेजिंग (Brazing) : बड़े आर्मेचर की वाइडिंग की स्थिति में, आर्मेचर वाइडिंग लीड के सिरे सम्बन्धित कम्यूटेटर राईजर की झीरी में रखकर गैस टॉर्च से ब्रेज्ड (brazed) किया जाता है। ज्वाला के नियन्त्रण के लिए सूक्ष्म निरीक्षण और सावधानी रखनी चाहिए।

Fig 8

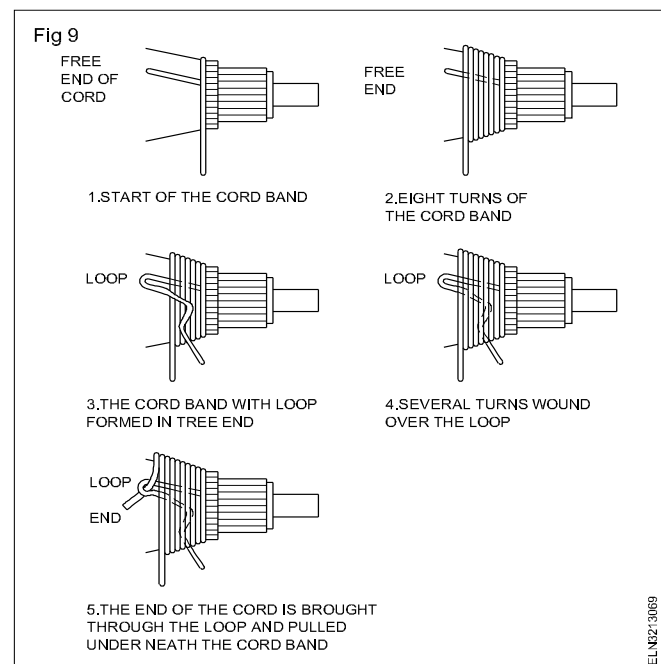


हॉट स्टैकिंग (Hot stacking) : छोटे DC आर्मेचरों की स्थिति में, आर्मेचर चालकों को कम्यूटेटर राईजर की झीरी में रखा जाता है और स्पॉट-वैल्ड spot-welded किया जाता है। यह हॉट स्टैकिंग कहलाती है। इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रकार से डिजाईन की गई हॉट-स्टैकिंग मशीन उपलब्ध है।

आर्मेचर बेन्डिंग (Banding the armature) : कुण्डलियों को सही स्थिति में रखने और ओवर हैन्ग को आकार देने में सहायता देने से पूर्व कई बार आर्मेचर पर स्थायी बैन्ड लगाने से पूर्व अस्थायी बन्धन (banding) में लगाया जाता है।

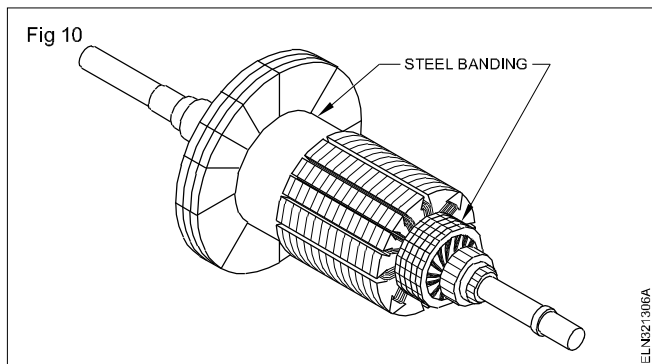
आर्मेचर के अन्त सिरों को स्थिति में रखने के लिए, आर्मेचर पर स्थायी बन्धक bands उपयोग किये जाते हैं। जब आर्मेचर घूमता है उस समय आर्मेचर के खोंचों में से सिरों को बाहर निकलने से रोकने के लिए, छोटे आर्मेचरों में डोरी का बैन्ड उपयोग किया जाता है। बड़े आर्मेचरों में इसी कार्य के लिए स्टील के बैन्ड उपयोग किये जाते हैं। बड़े आर्मेचरों में जिनमें खुले प्रकार के स्लॉट होते हैं, उनके खोंचों में से कुण्डलियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए, स्टील या टैप बैन्ड उपयोग किये जाते हैं।

डोरी बैन्ड (Cord bands) : आर्मेचर पर डोरी से बैन्ड बनाने की विधि को Fig 9 द्वारा दिखाया गया है और इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों पर गौर करें।



उचित साईज वाली डोरी पट्टी का उपयोग करें। बड़ें आर्मेचरों के लिए भारी, छोटे आर्मेचरों के लिए हल्की। कम्प्यूटेटर के समीप से एक सिरे से प्रारम्भ करें और कई परतों में बहुत सारे टर्न लपेट दें, लगभग 150mm लम्बी डोरी को शुरू में मुक्त छोड़ दें। Fig 9 में दिखाये अनुसार डोरी को लूप के आकार में मोड़ दें। लूप पर कई सारे टर्न लपेटने के बाद डोरी का अन्तिम सिरा लूप में फंसा दें और फिर खुले हुए लूप के सिरे को खींच लें। इससे डोरी का अन्तिम सिरा डोरी पट्टी के नीचे से खींचेगा और सुरक्षित रहेगा। अब डोरी को खींचा हुआ सिरा जो फालतू रह जाता है उसे काट दें। वाइडिंग के दौरान पर्याप्त तनाव बनाये रखने से बैन्ड सुरक्षित व कसा हुआ (tight) रहेगा।

स्टील बैन्ड (Steel bands) : स्टील के बैन्ड को वाइडिंग के सामने वाले सिरों पर और पीछे वाले सिरों पर रखा जाता है। ये बैन्ड डोरी वाले बैन्ड से अलग तरीके से आर्मेचर पर रखे जाते हैं। Fig 10 में इसकी विधि दिखाई गई है और यह इस प्रकार है। आर्मेचर को लेथ (Lathe) मशीन में कस लें और आर्मेचर क्रोड के दोनों तरफ कुण्डलियों के निकले हुए ओवर हैन्ड पर अश्रक व कागज इन्सुलेशन की चौड़ी पट्टी काट कर कस कर लपेटें जिससे कुण्डलियों व स्टील बैन्ड के बीच पर्याप्त इन्सुलेशन बन जाये। इन्सुलेशन की पट्टी को रोकने के लिए दोनों ओर डोरी के एक फेरे से इन्सुलेशन शीट को बाँध दें।



डोरी के नीचे टिन या ताँबे की छोटी पट्टी रख दें, जिन्हें आर्मेचर के चारों ओर बराबर दूरी पर रखना चाहिए ताकि बैन्ड लपेटने के बाद यह बैन्ड को सुरक्षित रख सके। वाइडिंग खोलते समय जो मूल बैन्ड में स्टील का तार उपयोग किया गया था, उसी गेज का स्टील बैन्ड तार उपयोग करें।

आर्मेचर पर स्टील बैन्ड को रखते समय डोरी वाले बैन्ड से अधिक दबाव बनाये रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए एक युक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है जिसे तार क्लैम्प कहते हैं, यह आवश्यक प्रेशर प्रदान करता है। इस युक्ति में दो फाईबर से बने टुकड़े होते हैं जो दो पिच व विंग नटों से कसे होते हैं। इस क्लैम्प के माध्यम से स्टील बैन्ड तार आर्मेचर को मिलता है। क्लैम्प को एक बैन्ड के साथ कस देना चाहिए ताकि यह स्थिर रहे। जब बैन्डिंग के दौरान आर्मेचर को धीरे-धीरे घुमाया जाये, यह सावधानी रखी जाये कि तार पर इतना दबाव न बढे कि यह टूट जाये। क्वायल पर बैन्ड चढ़ने के बाद, ताँबे व टिन की पट्टियों को मोड़ दें और पूरे बैन्ड को सोल्डर कर दें। एक एक करके प्रत्येक बैन्ड को इसी प्रकार से पूर्ण करें।

नये वाइडिंग का परीक्षण (Testing the new winding) : जब पुनः वाइडिंग व संयोजन पूर्ण हो जाये, तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों वाइडिंग व संयोजनों की लघुपथ, अर्थ, खुला परिपथ और संयोजनों के

सही होने की जाँच की जाये। यह वाइडिंग को वार्निश करने से पूर्व होना चाहिए ताकि कोई दोष पाया जाये तो इसे शीघ्रता से ठीक किया जा सके।

बेकिंग एवं वार्निशिंग (Baking and varnishing) : आर्मेचर के कुण्डलित, सोल्डर, बैन्ड लगने व परीक्षण के बाद, अगला कार्य वार्निश करने का होता है। यह प्रक्रिया इसे नमी रोधी बना देती है और खींचों में पड़ी हुई क्वायल की तारों में कम्पन्न को भी रोकती है। कम्पन्न के कारण तारों का इन्सुलेशन कमजोर होने लगता है जिसके कारण लघुपथ हो सकता है। नमी के कारण भी तारों के इन्सुलेशन में कमी आती है। आर्मेचर में वार्निश करने से पूर्व, इसमें से नमी को बाहर निकालने के लिए इसे गर्म करना आवश्यक होता है।

आर्मेचर को बेकिंग वार्निश या वायु शुष्कन (air-drying) वार्निश से, वार्निश किया जाता है। जब बेकिंग वार्निश की आवश्यकता न हो या असुविधा हो तब आर्मेचर को वायु-शुष्कन वार्निश प्रदान की जाती है। बेकिंग वार्निश अधिक प्रभाविक होती है क्योंकि वार्निश को पकाते समय, नमी पूर्ण रूप से बाहर निकाली जा सकती है।

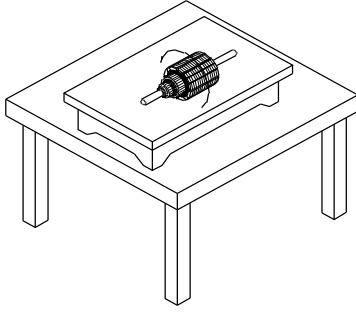
आर्मेचर को सन्तुलन में करने का महत्व (Importance of balancing the armature) : मिश्रक/लिविडाइजर में उपयोग होने वाला आर्मेचर 3000 से 6000 r.p.m. पर चलता है जो कि भार लोड पर निर्भर करता है। इस प्रकार के आर्मेचरों का सभी दिशाओं में भार (load) समान होना चाहिए। भार में असन्तुलन होने के कारण नीचे दिए गये हैं:

- कुण्डलियों में टर्नों की असमानता (Unequal turns in coils)
- क्रोड असेम्बली में असमानता (Unequal core assembly)
- wedges के भार में असमानता (Unequal weight of wedges)
- स्लॉट लाइनर इन्सुलेशन में असमानता (Unequal slot liner insulations)

असन्तुलन की स्थिति में, आर्मेचर की उच्च स्पीड के कारण अपकेन्द्रिय बल उत्पन्न होता है जो कि बहुत कम समय में क्रोड व कम्प्यूटेटर को ढीला कर सकता है। विकट परिस्थितियों में आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो जायेगा और वियरिंग बाहर आ जायेंगे। कम असन्तुलित होने की स्थिति में, जब मोटर चलेगी तो कम्पन्न व शोर उत्पन्न होगा। अधिकतर निर्माता, आर्मेचर को सन्तुलित करने के लिए, डायनॉमिक बैलेंसिंग मशीन का उपयोग करते हैं। एक तरफ उच्च भार होने पर, सन्तुलन करने के लिए विपरीत तरफ सीसा का भार फंसा दिया जाता है। कुछ स्थितियों में भारी तरफ ड्रिलिंग करके आर्मेचर की परिधि पर उपयुक्त छेद बना कर भार को कम किया जाता है।

विधि 1 - स्थैतिक सन्तुलन (Static Balancing - Method 1) : छोटे साईज की वाइडिंग दुकानों पर पुनः वाउण्ड किया हुआ आर्मेचर को सरफेस प्लेट की क्षैतिज सतह पर Fig 11 के अनुसार लुढ़काया जाता है। प्रत्येक बाद लुढ़काने के बाद, यदि आर्मेचर अपनी परिधि में विभिन्न अवस्थाओं में रुकता है, तब इसे सन्तुलित मानना चाहिए। दूसरी तरफ यदि प्रत्येक बार लुढ़काने के बाद आर्मेचर अपनी परिधि में एक ही स्थिति पर रुकता है, तब समझना चाहिए कि आर्मेचर असन्तुलित है। जहाँ आर्मेचर एक ही जगह रुक जाता है और वह आर्मेचर का वह भाग है जो सतह को छूता है वह भाग उसके विपरीत भाग से भारी माना जायेगा।

Fig 11



ELN321306B

इस प्रकार की स्थिति में, जिस भाग में हल्की wedges पड़ी हुई हो उन्हें हटा कर भारी wedges जो पीतल या लैड से बनी हो, से बदल देना चाहिए। इस प्रकार इस रोलिंग (rolling) टेस्ट को कई बार करना चाहिए, जब तक कि इलेक्ट्रिशियन पूर्णतः सन्तुष्ट न हो जाये कि आर्मेचर सही तरीके से सन्तुलित है।

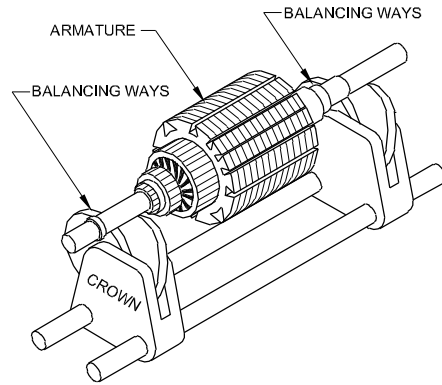
इस प्रकार की असन्तुलन अवस्था से बचने के लिए, आर्मेचर वाइन्डर को यह देखना चाहिए कि वाइन्डिंग करते समय, असन्तुलन के लिए बनने वाले कारणों को स्वयं दूर कर दें।

स्थैतिक सन्तुलन - विधि 2 (Static balancing - Method 2): एक संतुलित (balancer) ठीक इस प्रकार का होता है जिस प्रकार मशीन शॉप में ग्राइन्डिंग व्हील को सन्तुलित करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। ये संतुलित कई मापों में बनाये जाते हैं। इस प्रकार के संतुलित द्वारा आर्मेचर को संतुलित करने की विधि निम्न प्रकार है।

आर्मेचर को संतुलन पथ पर रखें (Fig 12) और आर्मेचर को धीरे से घुमायें। जब आर्मेचर विराम अवस्था में आयेगा तो आर्मेचर का भारी भाग नीचे की ओर होगा। इस नीचे वाले बिन्दु (भाग) पर चाक से निशान लगायें। ऐसा बार-बार घुमाने से, यदि आर्मेचर विभिन्न स्थितियों में रुकता है,

तो आर्मेचर संतुलित होगा, और यदि यह एक निश्चित स्थिति पर रुकता है, तो इस भारी भाग के विपरीत विकर्णत एक भार लोड रख कर उसे प्रति संतुलन (counterbalance) करने की आवश्यकता होती है।

Fig 12



ELN321306C

इसे आर्मेचर के बन्धक पर सीसी या धातु के छोटे टुकड़ों को रख कर पूरा किया जाता है। छोटे आर्मेचरों में यह भार (load), बन्धक के नीचे पच्चड़ के स्थान पर रखा जाता है। आर्मेचर को संतुलित करने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा अनुभव से ज्ञात होगी। संतुलन करने की यह विधि स्थैतिक संतुलन कहलाती है।

गतिय संतुलन (Dynamic balancing): विद्युत मशीनों के घुमने वाला भागों या आर्मेचर को संतुलित करने के लिए गतिज संतुलन मशीनें उपलब्ध हैं। आर्मेचर को इन मशीनों पर स्थिर किया जाता है और निर्धारित स्पीड पर घुमाया जाता है। एक संकेतक या सूचक आर्मेचर पर इस स्थिति को दर्शाता है और जोड़ जाने वाले भार को दर्शाता है। संतुलन मशीनें या तो यान्त्रिक संतुलन या स्ट्रोबोस्कोपिक (stroboscopic) संतुलन के साथ उपलब्ध हैं।

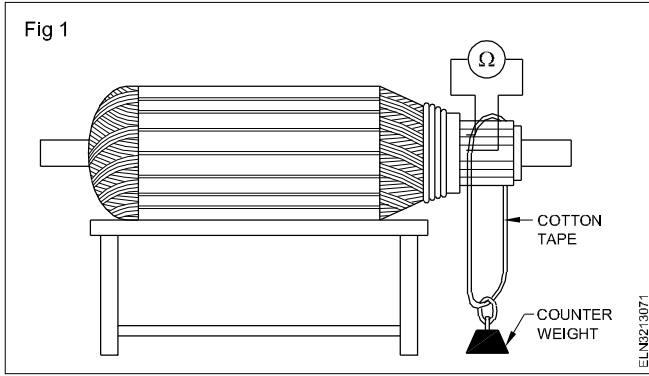
आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण (Testing of armature winding)

उद्देश्य : इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- आर्मेचर परीक्षण विधियों का वर्णन करना, जैसे कि
 - वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण
 - इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण
 - ग्राउलर परीक्षण
 - वोल्टता ड्राप परीक्षण।

वाइंडिंग परीक्षण (Testing the winding): आर्मेचर के वाउण्ड होने और उसके सिरे कम्प्यूटेटर के साथ जोड़ने के बाद, एक परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इस परीक्षण से वाइंडिंग के दौरान होने वाले दोष ज्ञात किये जा सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाले सामान्य दोष, भू सम्पर्कन (earthed), कुण्डलियों में लघुपथन (short circuit), कुण्डलियों में खुला दोष और क्वायल में खुला दोष और क्वायल के संयोजन उल्टे हो जाता है। ये दोष विभिन्न परीक्षण विधियों से ज्ञात किया जा सकता है।

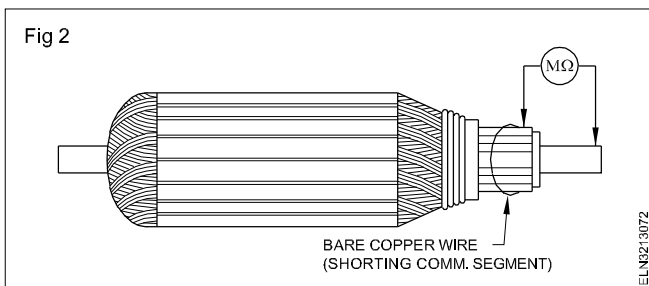
आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण (Armature winding resistance test): आर्मेचर क्वायल का प्रतिरोध निम्न परास low range के ओह्म मीटर द्वारा मापा जाता है और केल्विन सेतु को इस कार्य के लिए वरियता दी जाती है। सिम्पलैक्स लैप वाइंडिंग (तरंग व मल्टीप्लैक्स वाइंडिंग के लिए कम्प्यूटेटर पिच Y_c की दूरी अनुसार) की स्थिति में क्रमागत सैम्पेन्टों के बीच प्रतिरोध मापा जाता है। एक के बाद एक (क्रमिक) कम्प्यूटेटर खण्डों के बीच प्रतिरोध मापने की सरल व्यवस्था Fig 1 में दिखाई गई है।



जैसा कि Fig 1 में दिखाया गया है कि कॉटन टेप जिसके साथ प्रतिभार (counterweight) जुड़े है को कम्प्यूटेटर के ऊपर से गुजर कर लटकाया गया है, इससे संयोजित लीड, कम्प्यूटेटर खण्डों पर पकड़ बनाये रखती है। इन संयोजन लीड को क्रमागत कम्प्यूटेटर खण्डों के साथ बारी बारी से जोड़ कर सभी क्वायल्स का प्रतिरोध मापा जाता है। सभी क्वायल्स को मापा गया प्रतिरोध समान होना चाहिए। यदि न्यून प्रतिरोध है तो यह टर्नों के बीच लघुपथ को व्यक्त करेगा और यदि अधिक प्रतिरोध मापा गया है तो यह क्वायल्स में खुला पथ बतायेगा या क्वायल्स में अधिक टर्नों की संख्या को दर्शायेगा।

इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण (Insulation resistance test) : एक नंगे ताम्र तार से सभी कम्प्यूटेटर सैग्मेन्ट को शार्ट सर्किट करें। (Fig 2) 250 वोल्ट तक की क्षमता वाले आर्मेचरों को 500 वोल्ट वाले मैगर से, कम्प्यूटेटर सैग्मेन्टों व बॉडी के बीच इन्सुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करें। मापा गया प्रतिरोध 1 मेगा ओह्म से अधिक होना चाहिए। यदि इन्सुलेशन प्रतिरोध 1 मेगाओह्म से कम हो तो वाइडिंग में नमी या कमजोर इन्सुलेशन होने का संदेह है।

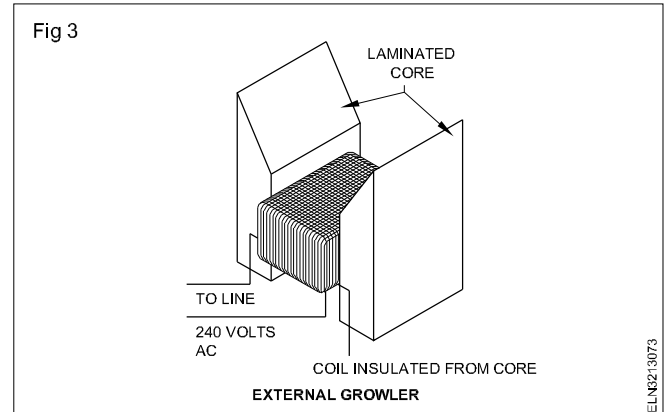
इस परीक्षण को कभी-कभी सिरिज प्रतिरोध लैम्प से भी किया जाता है और इसे 'भू सम्पर्क' परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण केवल क्वायल के भू-सम्पर्कित होने पर ही संकेत करता है और इन्सुलेशन प्रतिरोध को नहीं।



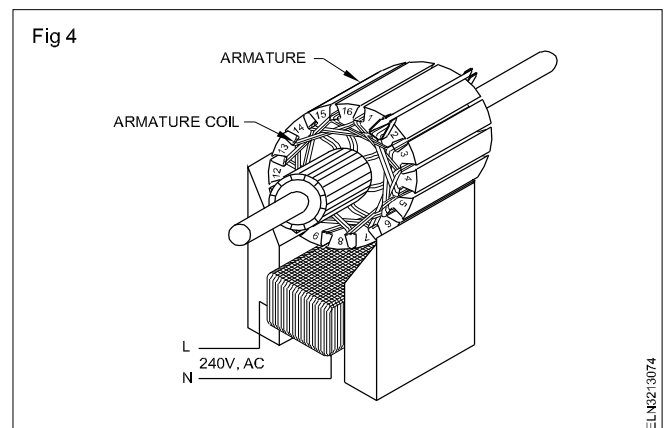
ग्राऊलर परीक्षण (Growler test) : आर्मेचर क्वायल में लघुपथ व क्वायल में खुला पथ परीक्षण करने की सरल व सबसे सामान्य विधि ग्राउलर परीक्षण विधि है।

ग्राउलर (Growler) : दो प्रकार के ग्राउलर होते हैं - 1) आन्तरिक और 2) बाहरी ग्राऊलर। बाहरी ग्राऊलर का उपयोग छोटे आर्मेचरों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और आन्तरिक ग्राऊलर का उपयोग बड़े DC आर्मेचर और AC मोटर स्टेटर की वाइडिंग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

बाहरी ग्राऊलर (External growler) : Fig 3 में एक बाहरी ग्राऊलर दिखाया गया है जो कि एक इलैक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति होती है जिसका उपयोग आर्मेचर में भू सम्पर्कित, लघुपथित व क्वायल में खुला दोष की पहचान करने व ये दोष कहां पर है, उस स्थान की पहचान करने के लिए किया जाता है।



इस ग्राऊलर में, एक लोह क्रोड के ऊपर एक क्वायल लिपटी होती है और यह 240 वोल्ट AC लाईन से जुड़ी होती है। सामान्यतः क्रोड H आकार की होती है और इसकी ऊपरी भाग टेपर होता है, जिससे इस पर आर्मेचर फिट हो सके Fig 4 में इस ग्राऊलर को दिखाया गया है।

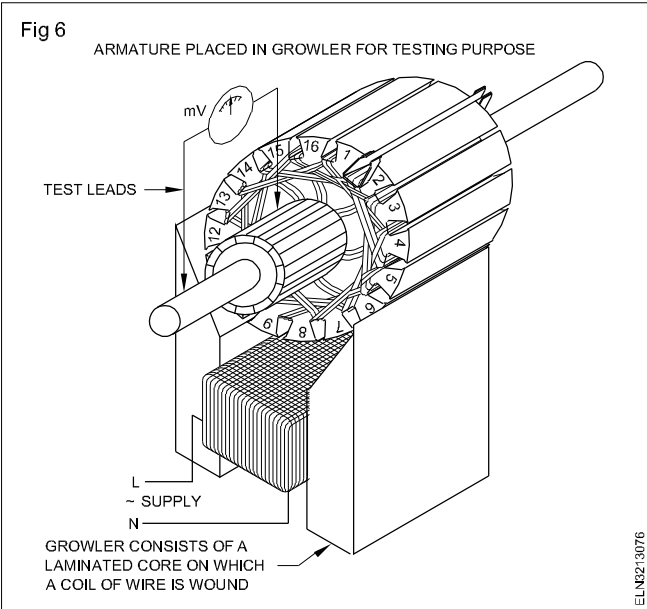
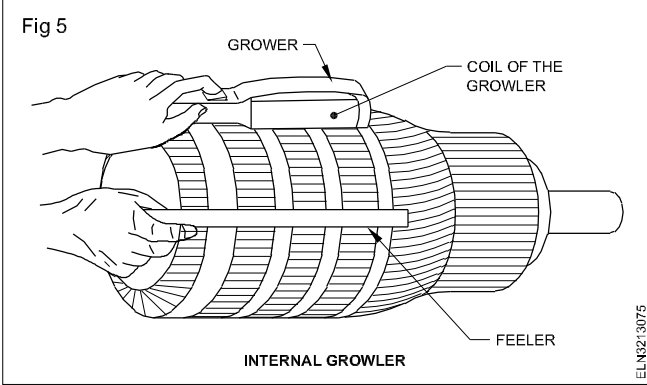


जब ग्राऊलर क्वायल को प्रत्यावर्ती करंट दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर क्रिया द्वारा आर्मेचर कुण्डलियों में वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है।

आन्तरिक ग्राऊलर (Internal growler) : एक आन्तरिक ग्राऊलर जो प्रायः AC मोटरों के स्टेटर के लिए उपयोग होता है, यह आर्मेचरों के लिए भी उपयोग होता है। ये अर्न्तनिर्मित फिलर के साथ या फिलर रहित बनाये जाते हैं। अर्न्तनिर्मित फिलर (built-in feelers) ग्राऊलर के साथ एक नम्य ब्लेड (flexible blade) जुड़ा होता है इसलिए अतिरिक्त हैक्स ब्लेड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छोटे स्टेटरों में विशेषतया इस प्रकार के ग्राऊलर की आवश्यकता होती है जिनमें पृथक फिलर के लिए स्थान नहीं होता है। Fig 5 में एक पृथक फिलर युक्त आन्तरिक ग्राऊलर दिखाया गया है, जो बड़े आर्मेचरों के लिए उपयोग होता है।

भू सम्पर्कित वाइडिंग के लिए ग्राऊलर परीक्षण (Growler test for grounded coil) : जिस आर्मेचर का परीक्षण किया जाना है उसे ग्राऊलर पर रखा गया है और तब स्विच 'ऑन' कर दिया जाता है जैसा कि Fig 6 में दिखाया गया है, एक AC मिली-वोल्टमीटर की एक लीड,

और ग्राऊलिंग शोर उत्पन्न होगा। यदि आर्मेचर क्रोड पर रखा ब्लेड स्थिर रहता है, तो यह संकेत है कि टेस्ट की जाने वाली क्वायल में कोई लघु पथन (short circuit) नहीं है। कई ऊपरी खाँचों पर हैक्सा ब्लेड रख किया गया टेस्ट के बाद आर्मेचर को घुमायें ताकि आगे वाले कुछ खाँचे टेस्ट किये जा सके। पूर्व की तरह टेस्ट करें और सम्पूर्ण आर्मेचर को टेस्ट होने तक यह विधि लगातार करें।



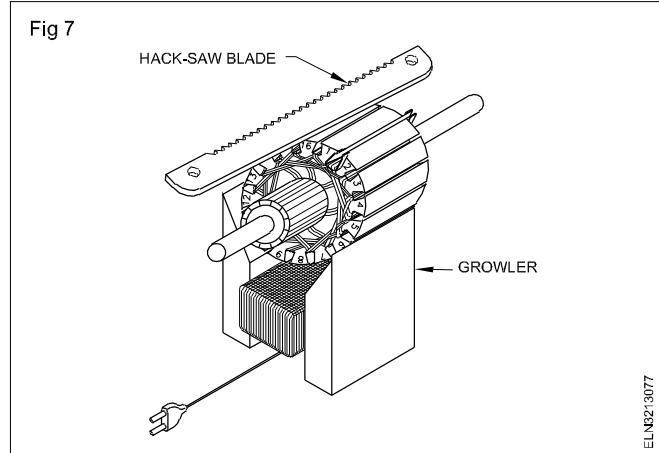
कम्प्यूटेटर के सबसे ऊपर वाले खण्ड पर रखें, और मीटर की दूसरी लीड शॉफ्ट पर रखें।

यदि मोटर पर पाठ्यांक दिखें, तो आर्मेचर को घुमा कर दूसरे कम्प्यूटेटर खण्ड को इस प्रकार ले आयें जिस प्रकार पहले था और पूर्व की तरह परीक्षण करें। जब मीटर कोई विक्षेप न दे, तो यह संकेत है कि इस कम्प्यूटेटर खण्ड से जुड़ी क्वायल भूसम्पर्कित (grounded) है।

लघु पथित क्वायल के लिए ग्राऊलर परीक्षण (Growler test for shorted coil) : आर्मेचर में लघु परिपथ परीक्षण करने की विधि निम्न प्रकार की है।

जिस आर्मेचर को टेस्ट किया जाना है उसे ग्राऊलर पर रख कर स्विच ऑन किया जाता है। अब एक पतला धातु का टुकड़ा, जैसा कि हैक्सा ब्लेड को आर्मेचर के सबसे ऊपरी स्लॉट पर रखा जाता है जैसा कि Fig 7 में दिखाया गया है। वाइडिंग में लघुपथन होने की स्थिति में ब्लेड तेजी से कम्पन्न करेगा

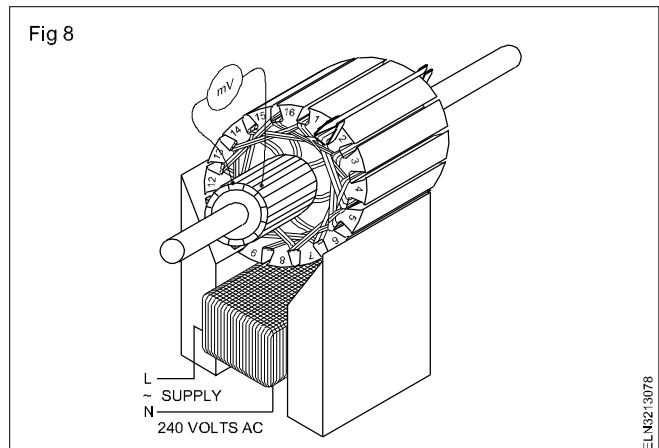
एक आर्मेचर जिस पर क्रॉस संयोजन या इक्वलाइजर (equalizers) लगे हो उस पर हैक्सा ब्लेड वाला परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का आर्मेचर प्रत्येक स्लॉट पर कम्पन्न का कारण बनेगा, जिससे यह संकेत



दिखाई देगा कि सभी वाइडिंग लघु परिपथ है।

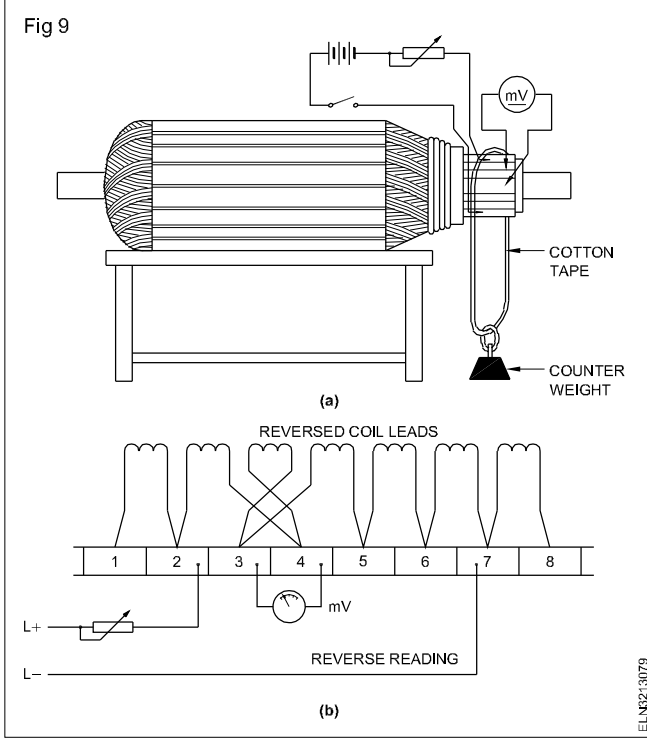
क्वायल में खुला परिपथ का परीक्षण (Test for open circuit in coil) : ग्राऊलर के साथ पैनल पर परिवर्तित प्रतिरोध के साथ मीटर (मिली-वोल्ट या अममीटर) भी लगे होते हैं। इस स्थिति में आर्मेचर क्वायल में खुला दोष को निम्न प्रकार ढूँढ सकते हैं।

एक क्वायल में खुला दोष के परीक्षण की ग्राऊलर विधि (Growler test for an open coil) : ग्राऊलर के साथ एक क्वायल में खुला दोष का पता लगाने के लिए सामान्य तरीके से आर्मेचर को ग्राऊलर पर सैट कर दें। Fig 8 में दिखाये अनुसार एक AC मिली-वोल्टमीटर से ऊपर वाले दो पास पास के छड़ों bars को टेस्ट करें। आर्मेचर को घुमायें और निकटतम छड़ों के बीच लगातार परीक्षण करते रहें। जब दो छड़ें खुली क्वायल के साथ जुड़ी हो और मिली-वोल्टमीटर इन दो छड़ों के साथ जुड़ा हो, तो मीटर को संकेतक pointer विक्षेप नहीं देगा। अन्य सभी छड़े विक्षेप देगी। खुली क्वायल का यह टेस्ट मीटर के बिना भी किया जा सकता है, इसके लिए एक तार के टुकड़ों से ऊपर वाली दो छड़ों bars को लघुपथ किया जाता है। यदि तारों को शॉर्ट किया जाये और कोई स्पार्क पैदा न हो तो यह क्वायल में खुला दोष का संकेत है। यह खुलापन या तो कम्प्यूटेटर छड़ों में या स्वयं क्वायल में हो सकता है। यह विधि शार्ट सर्किट क्वायल के सिरों के बीच, लघुपथ की स्थिति कहाँ पर है, को ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। फिर



भी हैक्स ब्लेड परीक्षण लघुपथित क्वायल की खोज करने की सबसे संतोषजनक विधि है।

ड्रॉप परीक्षण (Drop test) : आर्मेचर का सही प्रतिरोध, टर्नो की संख्या, लघुपथ और खुला पथ और क्वायल में उल्टे संयोजनों की जाँच करने की सबसे यथार्थ विधि ड्रॉप टेस्ट है। एक पोल पिच की दूरी पर कम्प्यूटेटर खण्डों के आर-पार में कम वोल्टेज की DC प्रदान करें। परिपथ केसिरिज में एक



परिवर्ति प्रतिरोध जोड़ दें। DC प्रदाय का स्विच ऑन करें और Fig 9a और b के अनुसार निकटवर्ती कम्प्यूटेटर खण्डों से एक मिली-वोल्टमीटर जोड़ दें।

परिवर्ती रिहोस्टेट (variable rheostat) के उपयोग से वोल्टमीटर की रीडिंग को विशिष्ट मान तक समायोजित करें। आर्मेचर को एक दिशा में घुमाते हुए, इसके अनुगामी कम्प्यूटेटर खण्ड से मिली-वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट करें। प्रत्येक बार पाठ्यांक लेते समय कम्प्यूटेटर खण्डों की स्थिति व संयोजन पहले वाले सैटअप की तरह ही होनी चाहिए। परिणाम के निष्कर्ष निम्न प्रकार से गिनाये गये हैं।

- यदि सभी पाठ्यांक समान हैं, तो वाइडिंग सही है।
- यदि मिली-वोल्टमीटर शून्य या निम्न वोल्टेज पढ़ता है, तो कम्प्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी क्वायल में लघुपथ है।
- यदि मिली-वोल्टमीटर उच्च वोल्टेज पढ़ता है सैगमेंट से जुड़ी क्वायल में खुलापन है।
- यदि Fig 9b के अनुसार मिली-वोल्टमीटर उल्टी दिशा में विक्षेप करता है तो खण्डों से जुड़ी क्वायल उल्टी जुड़ गई है।

सामान्यतः आर्मेचर के नित्य प्रतिदिन किये जाने वाले परीक्षण इन्सुलेशन प्रतिरोध और लघुपथ केवल जब आर्मेचर वाइडिंग में दोष होने का सन्देह हो जाता है, तब ड्रॉप टेस्ट किया जाता है।